PTO 99-5233

S.T.I.C. Translations Branch

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

FI

(11)特許出顧公開番号

特開平7-25946

(43)公開日 平成7年(1995)1月27日

(51) Int.Cl.6

識別記号

庁内整理番号

C08F 110/06

MJF

9053-4 J

4/654

MFG

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全28頁)

(21)出願番号

特額平5-175752

(22)出願日

平成5年(1993)7月15日

(71)出願人 000005887

三井石油化学工業株式会社

篠崎哲徳 (72)発明者

(72)発明者 (河 北) 光

無 崎 哲 徳 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号 三井石油化学工業株式会社内 河 北 一 光 山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2旦 三井石油ルビーニー

三井石油化学工業株式会社内

(72)発明者 木 岡 護

Kioka

山口県玖珂郡和木町和木六丁目1番2号

三井石油化学工業株式会社内

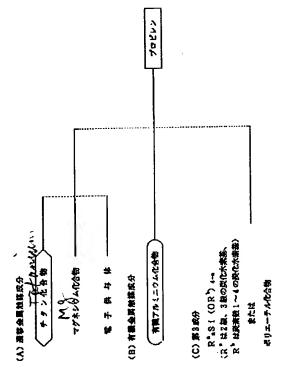
(74)代理人 弁理士 鈴木 俊一郎

(54) 【発明の名称】 プロピレン重合体

(57)【要約】

【構成】 230℃、2.16kg荷重におけるメルト フローレート (MFR) が0.1~500g/10分の 範囲であり、沸騰ヘプタン不溶成分の¹⁸ C-NMRスペ クトルの吸収強度から求められる立体規則性が高く、か つメソ連鎖長(α-メチル炭素が同一方向に向いている プロピレン単位連鎖長) が長く、沸騰ヘブタン不溶成分 の結晶化度が60%以上であるプロピレン重合体。

【効果】 剛性および耐熱性に優れると共に、防湿性に 優れている。



【特許請求の範囲】

【**請求項1】 230℃、2.16kg荷重**におけるメルトフローレート (MFR) が0.1~500g/10分の範囲にあり、

沸騰へプタン不溶成分の 11 C - NMRスペクトルにおける 11 P 11 W の吸収強度から下記式 (1) により求められる立体規則性指標 $[M_{6}]$ の値が $0.970 \sim 0.9$ 95 の範囲にあり、

$$[M_6] = \frac{[Pnnnn]}{[Pw]}$$

(式中、

[Pmmm]:プロピレン単位が5単位連続してイソタクチック結合した部位における第3単位目のメチル基に由来する吸収強度であり、

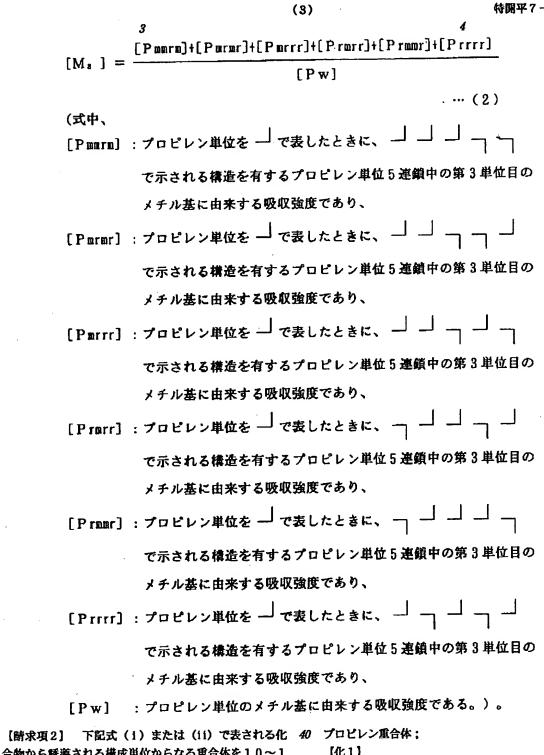
★沸騰ヘプタン不溶成分の¹⁸ C-NMRスペクトルにおけるPmmrm、Pmrmr、Pmrrr、Prmrr、Prmrr、Prmrr、Prmrr、Prmrr、Prmrr、Prmrr、Pmmr、Prrrr、Pwの吸収強度から下記式(2)により求められる立体規則性指標 [M₃] の値が0.0020~0.0050の範囲にあり、

沸騰へプタン不溶成分の結晶化度が60%以上であることを特徴とするプロピレン重合体:

【数1】

[Pw] :プロピレン単位のメチル基に由来する吸収強度である。)

【数2】



【請求項2】 下記式 (i) または (ii) で表される化 40 プロピレン重合体: 合物から誘導される構成単位からなる重合体を10~1 0000ppmの範囲の量で含有する請求項1に記載の

$$f$$
 $H_{2}C = CH - X \cdots (i)$
 $H_{2}C = CH - CH_{2} - X \cdots (ii)$

$$R^1$$
 (式中、 X はシクロアルキル基、アリール基または $-M-R^2$ であり、

Mは炭素またはケイ素であり、R¹およびR²は炭化水素基であり、R³は水素または炭化水素基である)

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の技術分野】本発明は、プロピレン重合体に関し、さらに詳しくは、沸騰へブタン不溶成分の結晶化度が高く、かつ高立体規則性を有し、しかも極めて長いメソ連鎖 (α-メチル炭素が同一方向に向いているプロピレン単位連鎖) を有するプロピレン重合体に関するものである。

[0002]

【発明の技術的背景】結晶性ポリプロピレンなどのポリオレフィンは、周期律表第IV~VI族の遷移金属の化合物と、周期律表第I~III族の金属の有機金属化合物とからなる、いわゆるチーグラー・ナッタ触媒を用いオレフィンを重合することによって得られることはよく知られている。そしてこのような触媒を用いて、高立体規則性の結晶性ポリオレフィンを高重合活性で得る方法が研究されている。

【0003】たとえば、特開昭61-209207号公報、特開昭62-104810号公報、特開昭62-104811号公報、特開昭62-104813号公報、特開平1-311106号公報、特開平1-318011号公報、特開平2-166104号公報などには、チタン、マグネシウム、ハロゲンおよび電子供与体を含むチタン含有固体触媒成分と、有機アルミニウム化合物および電子供与体から形成される触媒によってオレフィンを重合すると、高い重合活性で高立体規則性のボリオレフィンが得られることが開示されている。

【0004】また、本出願人も高立体規則性の結晶性ポリオレフィンを高重合活性で得られるようなオレフィン 40 重合触媒およびオレフィンの重合方法について、下配のように既に数多くの提案を行っている。(たとえば、特開昭50-108385号公報、特開昭50-126590号公報、特開昭51-28189号公報、特開昭51-645 86号公報、特開昭51-92885号公報、特開昭51-136625号公報、特開昭52-87489号公報、特開昭52-100596号公報、特開昭52-147688号公報、特開昭52-104593号公報、特開昭53-2580号公報、特開昭53-40093号公報、特開昭53-43094号公報、特開昭55-1351 02号公報、特開昭55-135103号公報、特開昭55-152710号 50

公報、特開昭56-811号公報、特開昭56-11908号公報、特 開昭56-18606号公報、特開昭58-83006号公報、特開昭58 -138705号公報、特開昭58-138706号公報、特開昭58-138 707号公報、特開昭58-138708号公報、特開昭58-138709 号公報、特開昭58-138710号公報、特開昭58-138715号公 報、特開昭58-138720号公報、特開昭58-138721号公報、 特開昭58-215408号公報、特開昭59-47210号公報、特開 昭59-117508号公報、特開昭59-117509号公報、特開昭59 20 -207904号公報、特開昭59-206410号公報、特開昭59-206 408号公報、特開昭59-206407号公報、特開昭61-69815号 公報、特開昭61-69821号公報、特開昭61-69822号公報、 特開昭61-69823号公報、特開昭63-22806号公報、特開昭 63-95208号公報、特開昭63-199702号公報、特開昭63-19 9703号公報、特開昭63-202603号公報、特開昭63-202604 号公報、特開昭63-223008号公報、特開昭63-223009号公 報、特開昭63-264609号公報、特開昭64-87610号公報、 特開昭64-156305号公報、特開平2-77407号公報、特開平 2-84404号公報、特開平2-229807号公報、特開平2-22980 30 6号公報、特開平2-229805号公報など) ところで結晶性 ポリプロピレンは、剛性が高く、一般に高い熱変形温 度、融点、結晶化温度を有するため、優れた耐熱性を示 し、結晶化速度が速く、透明性が高いなどの優れた性質 を示す。そのため、容器やフィルムなどの種々の用途に 好適に用いられている。ポリプロピレンは、結晶化度を 高めると剛性や耐熱性が高まるので、結晶化度の高いポ リプロピレンは、より高い剛性および耐熱性が要求され る用途に用いることができる。また、従来の用途に用い る場合には、製品の薄肉化やタルクなどのフィラー配合 量を低減させることができるので軽量化を図ることがで きる。

【0005】従来から結晶性ポリプロピレンでは、核材を配合するなどの方法で結晶化度を高めてきたが、従来の結晶性ポリプロピレンでは、NMR測定によるアイソタクチックペンタッド値が90~95%程度であり、剛性、耐熱性などの向上には限界があった。このためアイソタクチックペンタッド値の極めて高い結晶性ポリプロピレン、すなわち立体規則性の極めて高い結晶性ポリプロピレンの出現が望まれている。

50 【0006】また、従来の結晶性ポリプロピレンからな

るフィルムは、防湿性が必ずしも充分ではなく、剛性、耐熱性などに優れると共に、防湿性にも優れた結晶性ポリプロピレンの出現が望まれている。

[0007]

【発明の目的】本発明は、剛性および耐熱性に優れると 共に、防湿性に優れるプロピレン重合体を提供すること を目的としている。

[0008]

【発明の概要】本発明に係るプロピレン重合体は、23 0℃、2.16kg荷重におけるメルトフローレート 10 (MFR) が0.1~500g/10分の範囲にあり、 沸騰へプタン不溶成分の¹³C-NMRスペクトルにおけ*

$$[M_{\bullet}] = \frac{[Pmmn]}{[Pw]}$$

【0010】(式中、

P moura : プロピレン単位が5単位連続してイソタクチック結合した部位における第3単位目のメチル基に由来する吸収強度であり、

*るPmmm、Pwの吸収強度から下記式(1)により求められる立体規則性指標[Ms]の値が0.970~0.995の範囲にあり、沸騰ヘブタン不溶成分の「C-NMRスペクトルにおけるPmmm、Pmmm、Pmmr、Pmrr、Prmr、Pmmr、Pmrr、Prmr、Pmmr、P

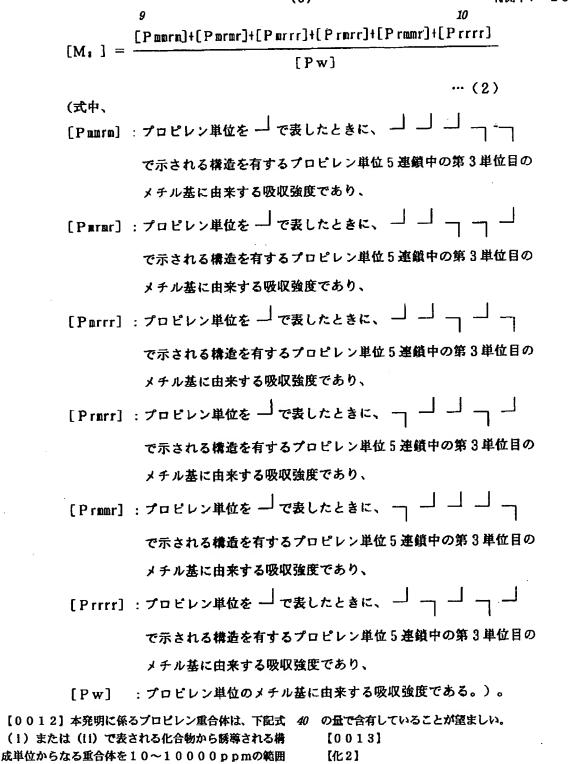
[0009] [数3]

... (1)

Pw:プロピレン単位のメチル基に由来する吸収強度である。)

[0011]

【数4】



$$H_2C = CH - X$$
 ... (i) $H_2C = CH - CH_2 - X$... (ii)

Mは炭素またはケイ素であり、R'およびR*は炭化水素基であり、 R®は水素または炭化水素基である)

[0014]

【発明の具体的説明】以下本発明に係るプロピレン重合 体について具体的に説明する。なお本発明において「重 合」という語は、単独重合のみならず、共重合を包含し た意味で用いられることがあり、また「重合体」という 語は、単独重合体のみならず、共重合体を包含した意味 で用いられることがある。

【0015】本発明に係るプロピレン重合体は、プロピ レンの単独重合体である。このようなプロピレン重合体 20 ましくは0.982~0.995の範囲にある。 では、230℃、2.16 kg荷重におけるメルトフロ ーレート (MFR) が0.1~500g/10分、好ま しくは0.2~300g/10分の範囲にあることが望*

$$[M_6] = \frac{[Panan]}{[Pw]}$$

[0018] (式中、

[Pmm]:プロピレン単位が5単位連続してイソタク チック結合した部位における第3単位目のメチル基に由 来する吸収強度

[Pw] :プロピレン単位のメチル基に由来する吸収 強度)

次に本発明に係るプロピレン重合体の沸騰へプタン不溶※

Me¹ Me² Me³ Me⁴ Me⁵ Me⁵ \cdots - (C-C)-(C-C)-(C-C)-(C-C)-(C-C)-(C-C)- \cdots

プロピレン単位 _(C-C)- を _ と略記し _ 」 を m (meso)、

【0021】で表されるプロピレン単位5連鎖中の3単 位目のメチル基(たとえばMe³、Me¹)に由来する¹³C - NMRスペクトルにおける吸収強度をPmmとし、プ ロビレン単位中の全メチル基(Me¹、Me²、Me³…)に 50 することができる。

*ましい。

【0016】なおメルトフローレート (MFR) は、A STM D1238-65T に従い230℃、2.16kg荷重 の条件下に測定される。本発明に係るプロピレン重合体 は、沸騰ヘプタン不溶成分の¹³ C-NMRスペクトルに おけるPmm、Pwの吸収強度から下記式(1)により 求められる立体規則性指標 [Ms] の値が0.970~ 0.995、好ましくは0.980~0.995、より好

[0017]【数5】

※成分の立体規則性の評価に用いられる立体規則性指標 [M₆] について具体的に説明する。

【0019】プロピレンの単独重合体は、たとえば下配 30 式(A)のように表すことができる。

[0020] [化3]

由来する吸収強度をPwとすると、上記式(A)で表さ れる重合体の立体規則性は、PmmmとPwとの比、すな わち上記式 (1) から求められる値 [Mi] により評価

(A)

【0022】したがって、本発明に係るプロピレン重合体の沸騰へプタン不溶成分の立体規則性は、該不溶成分の1°C-NMRスペクトルにおけるPmm、Pwの吸収強度から上記式(1)により求められる立体規則性指標[M₆]の値により評価することができる。

【0023】本発明に係るプロピレン重合体は、沸騰へプタン不溶成分の上記式(1)により求められる立体規則性指標 [M₆]の値が0.970~0.995の範囲内であると共に、沸騰へプタン不溶成分の¹³C-NMRス*

*ベクトルにおけるPmara、Pmrar、Pmrr、Prarr、Prarr、Prarr、Pwo吸収強度から下記式(2)により求められる立体規則性指標[M₈]の値が0.0020~0.0050、好ましくは0.0023~0.0045、より好ましくは0.0025~0.0040の範囲にある。

14

[0024]

【数6】

	[Pmorm]+[Pmrmr]+[Pmrrr]+[Prmrr]+[Prmrr]+[Prrrr]								
$[M_*] =$	[Pw]								
(_B.4.	(2)								
(式中、									

[Pmmrm]:プロピレン単位を → で表したときに、 → → → → で示される構造を有するプロピレン単位 5 連鎖中の第3単位目のメチル基に由来する吸収強度であり、

[Pmrmr]:プロピレン単位を一一で表したときに、 一一 一 一 一 で示される構造を有するプロピレン単位 5 連鎖中の第 3 単位目のメチル基に由来する吸収強度であり、

[Prrrr]:プロピレン単位を 一 で表したときに、 一 一 一 一 一 で示される構造を有するプロピレン単位 5 連鎖中の第 3 単位目のメチル基に由来する吸収強度であり、

[Pw] :プロピレン単位のメチル基に由来する吸収強度である。)。

【0025】上記式 (2) 中、 [Pmarm] 、 [Pmrm r] は、プロピレン単位連鎖中における5個の連続するr] 、 [Pmrrr] 、 [Prmrr] 、 [Prmmr] 、 [Prrr 50 プロピレン単位のメチル基のうち、3個が同一方向、2

個が反対方向を向いた構造 (以下「Ms 構造」というこ とがある)を有するプロピレン単位5連鎖中の第3単位 目のメチル基に由来する吸収強度を示している。すなわ ち上記 (2) により求められる立体規則性指標 [M:] の値は、プロピレン単位連鎖中におけるMs 構造の割合 を示している。

【0026】本発明のプロピレン重合体は、沸騰ヘプタ ン不溶成分の上記式(1)により求められる立体規則性 指標 [Mi] の値が0.970~0.995の範囲にあ り、沸騰ヘプタン不溶成分の上記式(2)により求めら 10 れる立体規則性指標 [M1] の値が0.0020~0.0 050の範囲にあるため極めて長いメソ連鎖(α-メチ ル炭素が同一方向に向いているプロピレン単位連鎖)を 有している。

【0027】一般にポリプロピレンは、立体規則性指標 [M₈] の値が小さい方がメソ連鎖が長い。しかし立体* *規則性指標 [M6] の値が極めて大きく、立体規則性指 標 [M1] の値が非常に小さい場合には、立体規則性指 標 [M₆] の値がほぼ同じであれば立体規則性指標 [M₃] の値が大きい方がメソ連鎖が長くなる場合があ

16

【0028】たとえば下記に示すような構造(イ)を有 するポリプロピレンと、構造(ロ)を有するポリプロピ レンとを比較すると、M: 構造を有する構造(イ)で表 されるポリプロピレンは、M: 構造を有しない構造 (ロ) で表されるポリプロピレンに比べ長いメソ連鎖を 有している。(ただし下配構造(イ)、構造(ロ)は、 いずれも1003単位のプロピレン単位からなるものと する。)

[0029] [化4]

メソ連鎖

構造(口)

構造(イ)

メソ連鎖 メソ連鎖 メソ連鎖

【0030】上記構造(イ)で表されるポリプロピレン の立体規則性指標 [Ms] の値は0.986であり、上配 [Ms] の値は0.985であり、構造(イ)で表される ポリプロピレンおよび構造(ロ)で表されるポリプロピ レンの立体規則性指標 [Ms] の値は、ほぼ等しい値で ある。しかしながら、Ms構造を有する構造(イ)で表 されるポリプロピレンでは、メソ連鎖に含まれるプロピ レン単位は、平均497単位であり、Ms 構造を含有し ない構造(ロ)で表されるポリプロピレンでは、メソ連 鎖に含まれるプロピレン単位は、平均250単位とな る。すなわち、立体規則性指標 [M6] の値が極めて大 れるr (racemo) で示される構造の割合が極めて小さく なるので、r (racemo) で示される構造が集中して存在 するポリプロピレン(M: 構造を有するポリプロピレ ン) は、r (racemo) で示される構造が分散して存在す るポリプロピレン(M: 構造を有しないポリプロピレ ン)より長いメソ連鎖を有することになる。

【0031】本発明のプロピレン重合体は、上配構造 (イ) で示されるようなMs 構造を有する高結晶性ポリ プロピレンであり、沸騰ヘプタン不溶成分の立体規則性 指標 [Ms] の値が0.970~0.995の範囲にあ

り、沸騰ヘプタン不溶成分の立体規則性指標 [Ma] の 値が0.0020~0.0050の範囲にある。このよう 構造 (ロ) で表されるポリプロピレンの立体規則性指標 30 な構造を有する本発明のプロピレン重合体は、理由は定 かではないが、従来の高結晶性ポリプロピレンに比べて 高い剛性、耐熱性および防湿性を有している。

【0032】なお、沸騰ヘプタン不溶成分の立体規則性 指標 [M:] の値が、0.0020~0.0050の範囲 からはずれると、上記の特性が低下することがある。本 発明ではプロピレン重合体の沸騰へプタン不溶成分は、 以下のようにして調製される。すなわち、攪拌装置付1 リットルのフラスコに、重合体試料3g、2,6-ジ tert-プチル-4-メチルフェノール20mg、I-デカン500 きいポリプロピレンでは、プロピレン単位連鎖中に含ま 40 ml を入れ、145℃の油浴上で加熱溶解させる。重合 体試料が溶解した後、約8時間かけて室温まで冷却し、 続いて23℃の水浴上で8時間保持する。析出した重合 体(23℃デカン不溶成分)を含むn-デカン懸濁液をG-4 (またはG-2) のグラスフィルターで濾過分離し、減 圧乾燥した後、重合体1.5gを6時間以上へブタンを 用いてソックスレー抽出した沸騰へプタン不溶成分が試 料となる。本発明に係るプロピレン重合体の沸騰へプタ ン不溶成分量は、通常80重量%以上、好ましくは90 重量%以上、より好ましくは94重量%以上、さらに好 50 ましくは95重量%以上、特に好ましくは96重量%以

上である。なお、上記の沸騰へブタン不溶成分量は、2 3℃デカン可溶成分は、沸騰ヘブタンにも可溶と仮定し て算出されるものである。

【0033】本発明においてプロピレン重合体の沸騰へ プタン不溶成分のNMR測定は、たとえば次のようにし て行われる。すなわち、該不溶成分0.35gをヘキサ クロロブタジエン2.0ml に加熱溶解させる。この溶 液をグラスフィルター (G2) で濾過した後、重水素化 ペンゼン0.5ml を加え、内径10mmのNMRチュ ープに装入する。そして日本電子製GX-500型NM 10 を行う。 R測定装置を用い、120℃でいC-NMR測定を行 う。積算回数は、10,000回以上とする。立体規則 性指標 [M₆] および [M₈] の値は、上紀測定によって 得られる各々の構造に基づくピーク強度あるいはピーク 強度の総和とから求めることができる。

【0034】本発明に係るプロピレン重合体の沸騰ヘプ タン不溶成分の結晶化度は、60%以上、好ましくは6* *5%以上、より好ましくは70%以上であることが望ま

18

【0035】結晶化度は、次のようにして測定される。 すなわち、試料を180℃の加圧成形機にて厚さ1mm の角板に成形した後、直ちに水冷して得たプレスシート を用い、理学電機 (株) 製ローターフレックス RU3 00測定装置を用いて測定することにより決定される (出力 50 k V、 2 50 mA)。 この際の測定法として は、透過法を用い、またサンブルを回転させながら測定

【0036】本発明に係るプロピレン重合体は、下記式 (1) または(11) で表される化合物から誘導される構 成単位からなる重合体を10~10000ppm、好ま しくは100~5000ppmの範囲の量で含有してい ることが望ましい。

[0037] 【化5】

 $H_2C = CH - CH_2 - X$... (ii) $H_{\circ}C = CH - X \cdots (i)$

Mは炭素またはケイ素であり、R¹ およびR² は炭化水素基であり、 R¹は水素または炭化水素基である)

【0038】上記式(1)において、Xで示されるシク ル基、シクロヘプチル基などが挙げられ、アリール基と しては、フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル 基などが挙げられる。

【0039】上記式(i) または(ii) において、 R¹、R³ およびR³ で示される炭化水素基としては、 メチル基、エチル基、プロビル基、プチル基などのアル キル基、フェニル基、ナフチル基などのアリール基、あ るいはノルボルニル基などが挙げられる。さらにR¹、 R² およびR³ で示される炭化水素基には、ケイ素、ハ ロゲンが含まれていてもよい。

【0040】 このような上記式(1) または(II) で表 される化合物として具体的には、3-メチル-1-プテン、3 -メチル-1-ペンテン、3-エチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ヘキセン、4,4-ジメチル-1-ヘ キセン、4,4-ジメチル-1-ペンテン、4-エチル-1-ヘキセ ン、3-エチル-1-ヘキセン、アリルナフタレン、アリル ノルポルナン、スチレン、ジメチルスチレン類、ピニル ナフタレン類、アリルトルエン類、アリルペンゼン、ビ ニルシクロヘキサン、ピニルシクロペンタン、ピニルシ クロヘプタン、アリルトリアルキルシラン類などが例示 50 %以下であることが望ましい。

できる。これらの中では3-メチル-1-プテン、3-メチル-ロアルキル基しては、シクロペンチル基、シクロヘキシ 30 1-ペンテン、3-エチル-1-ヘキセン、ピニルシクロヘキ サン、アリルトリメチルシラン、ジメチルスチレンなど を含有していることが好ましく、3-メチル-1-プテン、 ピニルシクロヘキサン、アリルトリメチルシランを含有 していることがより好ましく、3-メチル-1-プテンを含 有していることが特に好ましい。

> 【0041】また本発明に係るプロピレン重合体は、プ ロピレン以外の炭素数20以下のオレフィン、あるいは 炭素数4~20のジエン化合物から誘導される構成単位 を少量含有していてもよい。

【0042】このようにプロピレン重合体が、プロピレ ン以外のモノマー成分を少量含んでいても、上記立体規 則性指標 [Ms] の値および立体規則性指標 [Ms] の値 に実質的に影響を与えるものではない。アナリアルリックとんく 【0043】本発明に係るプロピレン重合体では、密度 が0.900~0.936g/cm3、好ましくは0.91 0~0.936g/cm3 の範囲にあることが望まし い。また本発明に係るプロピレン重合体では、23℃デ カン可溶成分量は、3.0%以下、好ましくは2.5%以 下、より好ましくは2.0%以下、特に好ましくは1.5

【0044】なお、プロピレン重合体の23℃デカン可 溶成分量は、以下のようにして測定される。すなわち、 攪拌装置付1リットルのフラスコに、重合体試料3g、 2.6-ジ tert-プチル-4-メチルフェノール20mg、n-デカン500mlを入れ、145℃の油浴上で加熱溶解 させる。 重合体試料が溶解した後、約8時間かけて室温 まで冷却し、続いて23℃の水浴上で8時間保持する。 析出した重合体と、溶解ポリマーを含むローデカン懸濁液 とをG-4 (またはG-2) のグラスフィルターで濾過分離 する。得られた溶液を10mmHg、150℃で、恒量 10 と、 [III] 下配式 (iii) で示されるケイ素化合物 になるまで乾燥し、その重量を測定して、前配混合溶媒 中への重合体の可溶成分量とし、試料重合体の重量に対 する百分率として算出する。

【0045】本発明に係るプロピレン重合体の沸騰ヘブ タン不溶成分の135℃での半結晶化時間は、500秒 以下、好ましくは100秒以下、より好ましくは80秒 以下、特に好ましくは70秒以下であることが望まし

【0046】なお、プロピレン重合体の沸騰へプタン不 溶成分の135℃での半結晶化時間は、以下のようにし 20 て測定される。すなわちパーキンエルマー社製示差熱計 を用いて、135℃における上記重合体の沸騰へプタン 不溶成分の結晶化による発熱量と時間との関係を測定 し、発熱量が総発熱量の50%に達するまでに要する時 間をもって半結晶化時間とする。

【0047】本発明に係るプロピレン重合体では、沸騰 は「おべへプタン不溶成分の融点と結晶化温度との差は、45℃ 以下、好ましくは43℃以下、より好ましくは40℃以 下であることが望ましい。

* 【0048】本発明に係るプロピレン重合体の135℃ のデカリン中で測定される極限粘度[7]は、通常30 ~0.001dl/g、好ましくは10~0.01dl/g、 特に好ましくは8~0.05dl/gの範囲にあることが 望ましい。

20

【0049】このような本発明に係るプロピレン重合体 は、たとえば、 [1 a] マグネシウζζζ チタン、ハロゲ ンおよび電子供与体を必須成分として含有する固体状チ タン触媒成分(a)と、 [II] 有機金属触媒成分(b) (c) または複数の原子を介して存在する2個以上のエ ーテル結合を有する化合物(d)と ··· (iii) R4.S1 (ORb) 4-1

(式中、nは1、2または3であり、nが1のとき、R は2級または3級の炭化水素基であり、nが2または 3のとき、R• の少なくとも1つは2級または3級の炭 化水素基であり、R・は同一であっても異なっていても よく、R⁶ は炭素数1~4の炭化水素基であって、4nが2または3であるとき、Rb は同一であっても異な っていてもよい。)から形成されるオレフィン重合触媒 の存在下に、好ましくは [Ib] マグネシウム、チタ ン、ハロゲンおよび電子供与体を必須成分として含有す る固体状チタン触媒成分(a)と、有機金属触媒成分 (b) との存在下に、下記式(1) または(ii) で表さ れるオレフィンから選ばれる少なくとも1種のオレフィ ンを予備重合してなる予備重合触媒成分と、

[0050] 【化6】

 $H_2C = CH - CH_2 - X$... (ii) $H_{\alpha}C = CH - X \cdots (i)$

(式中、Xはシクロアルキル基、アリール基または

Mは炭素またはケイ素であり、R'およびR'は炭化水素基であり、 R¹は水素または炭化水素基である)

【0051】 [II] 有機金属触媒成分(b)と、 [II [] 上記式 (iii) で示されるケイ素化合物 (c) または 複数の原子を介して存在する2個以上のエーテル結合を 有する化合物(d)とから形成されるオレブイン重合触 棋の存在下に、プロピレンを重合させることにより製造 することができる。

【0052】図1および図2に本発明に係るプロピレン 重合体の製造に使用されるオレフィン重合触媒の調製工 程を示す。以下に本発明に係るプロピレン重合体の製造 に使用されるオレフィン重合触媒を形成する各成分につ 50 り、gは0≤g≤4である。)

いて具体的に説明する。

【0053】固体状チタン触媒成分(a)は、下記のよ うなマグネシウム化合物、チタン化合物および電子供与 体を接触させることにより調製することができる。固体 状チタン触媒成分(a)の調製に用いられるチタン化合 物として具体的には、たとえば、次式で示される4個の チタン化合物を挙げることができる。

[0054] Ti(OR) & X4-4

(式中、Rは炭化水素基であり、Xはハロゲン原子であ

このようなチタン化合物として、具体的には、TiC la、TiBra、Tila などのテトラハロゲン化チタン: Ti(OCH₃)Cl₃、Ti(OC₂H₅)Cl₅、Ti(On-C₄H e)Cl2, Ti(OC2H5)Br3, Ti(O-iso-C4He)Br3 などのトリハロゲン化アルコキシチタン; Ti(OCH:)に式na 2 Cl2、Ti(OC2H6)2 Cl2、Ti(On-C4H2)2 Cl2、 Ti(OC2H6)2Bt2 などのジハロゲン化ジアルコキシ チタン: Ti(OCHs)s Cl、Ti(OCzHs)s Cl、Ti (On-C4H9): Cl、Ti(OC2H5): Br などのモノハロ ゲン化トリアルコキシチタン:Ti(OCHs)4、Ti(O C_2H_5)₄, $T_1(O_1C_4H_9)_4$, $T_1(O_1S_0-C_4H_9)_4$, T1(O-2-エチルヘキシル) んどのテトラアルコキシチ タンなどを例示することができる。

【0055】これらの中ではハロゲン含有チタン化合物 が好ましく、さらにテトラハロゲン化チタンが好まし く、特に四塩化チタンが好ましい。これらチタン化合物 は単独で用いてもよいし、2種類以上を組み合わせて用 いてもよい。さらにこれらのチタン化合物は、炭化水素 化合物あるいはハロゲン化炭化水素化合物などに希釈さ れていてもよい。

【0056】固体状チタン触媒成分(a)の調製に用い られるマグネシヴム化合物としては、還元性を有するマ グネシウム化合物および還元性を有しないマグネシウム 化合物を挙げることができる。

【0057】ここで還元性を有するマグネシヴム化合物 としては、たとえばマグネシウムー炭素結合あるいはマ グネシウムー水素結合を有するマグネシウム化合物を挙 げることができる。このような還元性を有するマグネシ M ウム化合物の具体的な例としては、ジメデルマグネシウ ム、ジエチルマグネシウム、ジブロビルマグネシウム、 ジスチルマグネシウム、ジアミルマグネシウム、ジヘキ がななく シルマグネシウム、ジデジルマグネシウム、エチル塩化 arthur me cu マグネシウム、プロビル塩化マグネジウム、プリル塩化 マグネシウム、ペギシル塩化マグネシウム、アミル塩化 マグネシウム、プチルエルキシマグネシウム、エチルブB、Marl 場合には、調製の途中でハロゲン含有化合物と接触反応 チルマグネシウム、ヴチルマグネシウムハイドライドな させることが好ましい。 どを挙げることができる。これらマグネシウム化合物 は、単独で用いることもできるし、後述する有機金属化 合物と鉗化合物を形成していてもよい。また、これらマ グネシウム化合物は、液体であってもよく、固体あって もよいし、金属マグネシウムと対応する化合物とを反応 させることで誘導してもよい。さらに触媒調製中に上記 の方法を用いて金属マグネシウムから誘導することもで きる。

【0058】還元性を有しないマグネシウム化合物の具 体的な例としては、塩化マグネシウム、臭化マグネシウ ム、ヨウ化マグネシウム、フッ化マグネシウムのような ハロゲン化マグネシウム:メトキシ塩化マグネシウム、 エトキシ塩化マグネシウム、イソプロポキシ塩化マグネ シウム、プトキシ塩化マグネシウム、オクトキシ塩化マ 50 テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミン、ト

グネシウムのようなアルコキシマグネシウムハライド; フェノキシ塩化マグネシウム、メチルフェノキシ塩化マ グネシウムのようなアリロキシマグネシウムハライド; 上アキシマグネシウム、イソプロポキシマグネシウム、 プトキシマグネシウム、n-オクトキシマグネシウム、2-エチルヘキソキシマグネシウムのようなアルコキシマグ ネシウム;フェノキシマグネシウム、ジメチルフェノキ シマグネシウムのようなアリロキシマグネシウム:ラウ リン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウムのよう なマグネシウムのカルボン酸塩などを例示することがで MG

【0059】これら還元性を有しないマグネシウム化合 物は、上述した還元性を有するマグネシウム化合物から 誘導した化合物あるいは触媒成分の調製時に誘導した化 合物であってもよい。 還元性を有しないマグネシウム化 合物を、還元性を有するマグネシウム化合物から誘導す るには、たとえば、還元性を有するマグネシウム化合物 を、ハロゲン、ポリシロキサン化合物、ハロゲン含有シ ラン化合物、ハロゲン含有アルミニウム化合物、アルコ holden conta エステル、方から、アルデヒドなどの活性な炭素 - 酸素結合を有する化合物と接触させればよい。

【0060】なお、本発明において、マグネシウム化合 物は上記の還元性を有するマグネシウム化合物および還 元性を有しないマグネシウム化合物の外に、上記のマグ ネシウム化合物と他の金属との錯化合物、複化合物ある いは他の金属化合物との混合物であってもよい。さら に、上記の化合物を2種以上組み合わせて用いてもよ 41

【0061】固体状チタン触媒成分(a)の調製に用い られるマグネシウム化合物としては、上述した以外にも 多くのマグネシウム化合物が使用できるが、最終的に得 られる固体状チタン触媒成分(a)中において、ハロゲ ン含有マグネシウム化合物の形をとることが好ましく、 従ってハロゲンを含まないマグネシウム化合物を用いる

【0062】上述したマグネシウム化合物の中では、還 元性を有しないマグネシウム化合物が好ましく、ハロゲ ン含有マグネシウム化合物がさらに好ましく、塩化マグ ネシウム、アルコキシ塩化マグネシウム、アリロキシ塩 化マグネシウムが特に好ましている。

【0063】本発明で用いられる固体状チタン触媒成分 (a) は、上記のようなマグネシウム化合物と、前述し たようなチタン化合物および電子供与体を接触させるこ とにより形成される。

【0064】固体状チタン触媒成分(a)の調製の際に 用いられる電子供与体としては、具体的には下配のよう な化合物が挙げられる。メチルアミン、エチルアミン、 ジメチルアミン、ジエチルアミン、エチレンジアミン、

24

リプチルアミン、トリベンジルアミンなどのアミン類: ピロール、メチルピロール、ジメチルピロールなどのビ ロール類: ピロリン: ピロリジン: インドール: ピリジ ン、メチルビリジン、エチルビリジン、プロピルビリジ ン、ジメチルピリジン、エチルメチルピリジン、トリメ チルピリジン、フェニルピリジン、ペンジルピリジン、 塩化ビリジンなどのビリジン類; ピペリジン類、キノリ ン類、イソキノリン類などの含窒素環状化合物:テトラ ヒドロフラン、1,4-シネオール、1,8-シネオール、ピノ ールフラン、メチルフラン、ジメチルフラン、ジフェニ 10 ルフラン、ペンゾフラン、クマラン、フタラン、テトラ ヒドロピラン、ピラン、ジテドロピランなどの環状含酸 素化合物:メタノール、エタノール、プロパノール、ペ ンタノール、ヘキサノール、オクタノール、2-エチルへ キサノール、ドデカノール、オクタデシルアルコール、 オレイルアルコール、ペンジルアルコール、フェニルエ チルアルコール、クミルアルコール、イソプロピルアル コール、イソプロピルペンジルアルコールなどの炭素数 1~18のアルコール類;フェノール、クレゾール、キ シレノール、エチルフェノール、プロピルフェノール、 ノニルフェノール、クミルフェノール、ナフトールなど の低級アルキル基を有してもよい炭素数6~20のフェ ノール類;アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソ プチルケトン、アセトフェノン、ペンゾフェノン、アセ チルアセトン、ベンゾキノンなどの炭素数3~15のケ トン類:アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、オ クチルアルデヒド、ベンズアルデヒド、トルアルデヒ ド、ナフトアルデヒドなどの炭素数2~15のアルデヒ ド類:ギ酸メチル、酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸ビニ ル、酢酸プロピル、酢酸オクチル、酢酸シクロヘキシ ル、プロピオン酸エチル、酪酸メチル、吉草酸エチル、 クロル酢酸メチル、ジクロル酢酸エチル、メタクリル酸 メチル、クロトン酸エチル、シクロヘキサンカルポン酸 エチル、安息香酸メチル、安息香酸エチル、安息香酸プ ロビル、安息香酸プチル、安息香酸オクチル、安息香酸 シクロヘキシル、安息香酸フェニル、安息香酸ペンジ ル、トルイル酸メチル、トルイル酸エチル、トルイル酸 アミル、エチル安息香酸エチル、アニス酸メチル、マレ イン酸ロープチル、メチルマロン酸ジイソプチル、シクロ ヘキセンカルボン酸ジローヘキシル、ナジック酸ジエチ ル、テトラヒドロフタル酸ジイソプロピル、フタル酸ジ エチル、フタル酸ジイソプチル、フタル酸ジロープチル、 フタル酸ジ2-エチルヘキシル、γ-プチロラクトン、δ-パレロラクトン、クマリン、フタリド、炭酸エチルなど の炭素数2~30の有機酸エステル;アセチルクロリ 、ド、ベンソイルクロリド、トルイル酸クロリド、アニス 酸クロリドなどの炭素数2~15の酸ハライド類:メチ ルエーテル、エチルエーテル、イソプロピルエーテル、 **ブチルエーテル、アミルエーテル、アニソール、ジフェ**

0のエーテル類: 2-イソペンチル-2-イソプロピル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-イソプチル-1,3-ジメトキシ プロパン、2,2-イソプロピル-1,3-ジメトキシプロパ ン、2-シクロヘキシルメチル-2-イソプロピル-1,3-ジメ トキシプロパン、2,2-イソペンチル-1,3-ジメトキシブ ロバン、2-イソプチル-2-イソプロピル-1,3-ジメトキシ プロパン、2-シクロヘキシル-2-イソプロピル-1,3-ジメ トキシプロパン、2-シクロペンチル-2-イソプロピル-1, 3-ジメトキシプロパン、2.2-ジシクロペンチル-1,3-ジ メトキシプロパン、1,2-ピス-メトキシメチル-ピシクロ -[2.2.1]-ヘプタン、ジフェニルジメトキシシラン、イ ソプロピル-1-プチルジメトキシシラン、2,2-ジイソブ チル-1,3-ジメトキシシクロヘキサン、2-イソペンチル-2-イソプロピル-1,3-ジメトキシシクロヘキサンなどの ジエーテル類:酢酸アミド、女息香酸アミド、トルイル 酸アミドなどの酸アミド類;アセトニトリル、ペンゾニ トリル、トルニトリルなどのニトリル類:無水酢酸、無 水フタル酸、無水安息香酸などの酸無水物などが用いら れる。

【0065】また電子供与体として、後述するような一般式 (iii) で示されるケイ素化合物を用いることもできる。また上記のようなチタン化合物、マグネシウム化合物および電子供与体を接触させる際に、下記のような担体化合物を用い、担体担持型の固体状チタン触媒成分(a)を関製することもできる。

【0066】 このような担体化合物としては、A12O1、SiO2、B2O1、MgO、CaO、T1O2、ZnO、ZnO2、SnO2、BaO、ThOおよびスチレンージピニルベンゼン共重合体などの樹脂などを挙げることができる。これら担体化合物の中でも、好ましくはSiO2、A12O1、MgO、ZnO、ZnO2などを挙げることができる。

【0067】なお、上記の成分は、たとえばケイ素、リン、アルミニウムなどの他の反応試剤の存在下に接触させてもよい。固体状チタン触媒成分(a)の製造方法は、上記したようなチタン化合物、マグネシウム化合物および電子供与体を接触させることなどにより製造することができ、公知の方法を含むあらゆる方法を採用することができる。

[0068] これら固体状チタン触媒成分(a)の具体 的な製造方法を数例挙げて以下に簡単に述べる。

(1) マグネシウム化合物、電子供与体および炭化水素溶 媒からなる溶液を、有機金属化合物と接触反応させて固 体を析出させた後、または析出させながらチタン化合物 と接触反応させる方法。

[0069](2)マグネシウム化合物と電子供与体からなる錯体を有機金属化合物と接触、反応させた後、チタン化合物を接触反応させる方法。

プチルエーテル、アミルエーテル、アニソール、ジフェ (3) 無機担体と有機マグネシウム化合物との接触物に、 ニルエーテルエポキシ-p-メンタンなどの炭素数 2 ~ 2 50 チタン化合物および好ましくは電子供与体を接触反応さ

este

せる方法。この際、あらかじめ該接触物をハロゲン含有 化合物および/または有機金属化合物と接触反応させて もよい。

【0070】(4) マグネシウム化合物、電子供与体、場合によっては更に炭化水素溶媒を含む溶液と無機または有機担体との混合物から、マグネシウム化合物の担持された無機または有機担体を得、次いでチタン化合物を接触させる方法。

【0071】(5) マグネシウム化合物、チタン化合物、電子供与体、場合によっては更に炭化水素溶媒を含む溶 10 液と無機または有機担体との接触により、マグネシウム、チタンの担持された固体状チタン触媒成分を得る方法。

【0072】(6) 液状状態の有機マグネシウム化合物を ハロゲン含有チタン化合物と接触反応させる方法。この とき電子供与体を少なくとも1回は用いる。

(7) 被状状態の有機マグネシウム化合物をハロゲン含有 化合物と接触反応後、チタン化合物を接触させる方法。 このとき電子供与体を少なくとも1回は用いる。

【0073】(8) アルコキシ基含有マグネシウム化合物 20 をハロゲン含有チタン化合物と接触反応する方法。この とき電子供与体を少なくとも1回は用いる。

(9) アルコキシ基含有マグネシウム化合物および電子供 与体からなる錯体をチタン化合物と接触反応する方法。

【0074】(10)アルゴキシ基含有マグネシウム化合物 および電子供与体からなる錯体を有機金属化合物と接触 後チタン化合物と接触反応させる方法。

(11)マグネシウム化合物と、電子供与体と、チタン化合物とを任意の順序で接触、反応させる方法。この反応は、各成分を電子供与体および/または有機金属化合物 30やハロゲン含有ケイ素化合物などの反応助剤で予備処理してもよい。なお、この方法においては、上配電子供与体を少なくとも一回は用いることが好ましい。

【0075】(12)還元能を有しない液状のマグネシウム 化合物と液状チタン化合物とを、好ましくは電子供与体 の存在下で反応させて固体状のマグネシウム・チタン複 合体を析出させる方法。

【0076】(13)(12)で得られた反応生成物に、チタン 化合物をさらに反応させる方法。

(14)(11)あるいは(12)で得られる反応生成物に、電子供 40 与体およびチタン化合物をさらに反応させる方法。

【0077】(15)マグネシウム化合物と好ましくは電子供与体と、チタン化合物とを粉砕して得られた固体状物を、ハロゲン、ハロゲン化合物および芳香族炭化水素のいずれかで処理する方法。なお、この方法においては、マグネシウム化合物のみを、あるいはマグネシウム化合物と手夕ン化合物を粉砕する工程を含んでもよい。また、粉砕後に反応助剤で予備処理し、次いでハロゲンなどで処理してもよい。反応助剤としては、有機

26 金属化合物あるいはハロゲン含有ケイ素化合物などが挙

【0078】(16)マグネシウム化合物を粉砕した後、チタン化合物と接触・反応させる方法。この際、粉砕時および/または接触・反応時に電子供与体や、反応助剤を用いることが好ましい。

【0079】(17)上記(11)~(16)で得られる化合物をハロゲンまたはハロゲン化合物または芳香族炭化水素で処理する方法。

⑦ (18)金属酸化物、有機マグネシウムおよびハロゲン含有 化合物との接触反応物を、好ましくは電子供与体および チタン化合物と接触させる方法。

【0080】(19)有機酸のマグネシウム塩、アルコキシマグネシウム、アリーロキシマグネシウムなどのマグネシウム化合物を、チタン化合物および/またはハロゲン含有炭化水素および好ましくは電子供与体と反応させる方法。

【0081】(20)マグネシウム化合物とアルコキシチタンとを少なくとも含む炭化水素溶液と、チタン化合物および/または電子供与体とを接触させる方法。この際ハロゲン含有ケイ素化合物などのハロゲン含有化合物を共存させることが好ましい。

【0082】(21)還元能を有しない液状状態のマグネシウム化合物と有機金属化合物とを反応させて固体状のマグネシウム・金属(アルミニウム)複合体を析出させ、次いで、電子供与体およびチタン化合物を反応させる方法

【0083】固体状チタン触媒成分(a)を調製する際に用いられる上配各成分の使用量は、調製方法によって異なり一概に規定できないが、たとえばマグネシウム化合物1モル当り、電子供与体は0.01~10モル、好ましくは0.1~5モルの量で用いられ、チタン化合物は0.01~1000モル、好ましくは0.1~200モルの量で用いられる。

【0084】このようにして得られる固体状チタン触媒成分(a)は、マグネシウム、チタン、ハロゲンおよび電子供与体を必須成分として含有している。この固体状チタン触媒成分(a)において、ハロゲン/チタン(原子比)は約2~200、好ましくは約4~100の範囲にあり、前記電子供与体/チタン(モル比)は約0.01~100、好ましくは約0.02~10の範囲にあり、マグネシウム/チタン(原子比)は約1~100、好ましくは約2~50の範囲にあることが望ましい。

【0085】このような固体状チタン触媒成分(a)(触媒成分[Ia])は、該固体状チタン触媒成分(a)と下記有機金属触媒成分(b)との存在下、オレフィンの予備重合を行うことにより得られる[Ib]予備重合触媒成分として重合に用いることが望ましい。

よい。また、粉砕後に反応助剤で予備処理し、次いでハ 【0086】 [Ib] 予備重合触媒成分の調製に用いらロゲンなどで処理してもよい。反応助剤としては、有機 50 れる有機金属触媒成分(b)としては、周期律表第 1族

渔

〜第III族金属の有機金属化合物が用いられ、具体的には、下記のような化合物が用いられる。

【0087】(b-1) 一般式 R^1 。A1 (OR²)。 H_0 X。 (式中、 R^1 および R^2 は炭素原子を通常 $1 \sim 15$ 個、好ましくは $1 \sim 4$ 個合む炭化水素基であり、これらは互いに同一でも異なってもよい。 Xはハロゲン原子を表し、 $0 < m \le 3$ 、n は $0 \le n < 3$ 、p は $0 \le p < 3$ 、q は $0 \le q < 3$ の数であり、かつm + n + p + q = 3 である。)で表される有機アルミニウム化合物。

【0088】(b-2) 一般式 M1A1R14

(式中、M¹ はLi、Na、Kであり、R¹ は前配と同じである。)で表される第 I 族金属とアルミニウムとの 錯アルキル化物。

【0089】(b-3) 一般式 R¹ R² M²

(式中、 R^1 および R^2 は上記と同様であり、 M^2 はMg、ZnまたはCdである。) で表される第II族または第III族のジアルキル化合物。

【0090】前記の(b-1) に属する有機アルミニウム化合物としては、次のような化合物を例示できる。

一般式 R1 A1 (OR2) 1-1

(式中、 R^1 および R^2 は前記と同様であり、mは好ま しくは $1.5 \le m \le 3$ の数である。)で表される化合 物、

一般式 R1.A1Xs-a

(式中、 R^{I} は前配と同様であり、Xはハロゲンであり、mは好ましくは0 < m < 3 である。)で表される化合物、

一般式 R1 A1Hs-a

(式中、R¹ は前配と同様であり、mは好ましくは2≦ m<3である。) で表される化合物、

一般式 R¹.Al (OR²).X。

(式中、 R^1 および R^2 は前配と同様であり、Xはハロゲン、 $0 < m \le 3$ 、 $0 \le n < 3$ 、 $0 \le q < 3$ であり、かつm+n+q=3 である。)で表される化合物などを挙げることができる。

【0091】(b-1) に属するアルミニウム化合物としては、より具体的には、トリエチルアルミニウム、トリブチルアルミニウムなどのトリアルキルアルミニウム;トリイソプレニルアルミニウムなどのトリアルケニルアルミニウム;ジエチルアルミニウムエトキシド、ジブチル 40 アルミニウムブトキシドなどのジアルキルアルミニウムアルコキシド;エチルアルミニウムセスキエトキシド、ブチルアルミニウムセスキブトキシドなどのアルキルアルミニウムセスキアルコキシド;R¹2.6AI (OR²)。。などで表される平均組成を有する部分的にアルコキシ化されたアルキルアルミニウム;ジエチルアルミニウムプロミドなどのジアルキルアルミニウムハライド;エチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキクロリド、ブチルアルミニウムセスキ 50

プロミドなどのアルキルアルミニウムセスキハライド; エチルアルミニウムジクロリド、プロビルアルミニウム ジクロリド、プチルアルミニウムジプロミドなどのアル キルアルミニウムジハライドなどの部分的にハロゲン化 されたアルキルアルミニウム;ジエチルアルミニウムヒ ドリド、ジプチルアルミニウムヒドリドなどのジアルキ ルアルミニウムヒドリド;エチルアルミニウムジヒドリ ド、プロビルアルミニウムジヒドリドなどのアルキルア ルミニウムジヒドリドなどその他の部分的に水素化され たアルキルアルミニウム;エチルアルミニウムエトキシ クロリド、プチルアルミニウムプトキシクロリド、エチ ルアルミニウムエトキシプロミドなどの部分的にアルコ キシ化およびハロゲン化されたアルキルアルミニウムを 挙げることができる。

【0092】また(b-1) に類似する化合物としては、酸素原子や窒素原子を介して2以上のアルミニウムが結合した有機アルミニウム化合物を挙げることができる。このような化合物としては、たとえば、(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):AlOAl(C2Hs):Aloxとのできる。

【0093】前配(b-2) に属する化合物としては、Li A1 (C₂H₅) 、LiA1 (C₇H₁₅) 、などを挙げる ことができる。

【0094】これらの中では有機アルミニウム化合物が 好ましく用いられる。 [1b] 予備重合触媒成分の調製 に用いられるオレフィンとしては、上記式(1)または (ii) で表される化合物が好ましく用いられ、具体的に 30 は3-メチル-1-プテン、3-メチル-1-ペンテン、3-エチル -1-ペンテン、4-メチル-1-ペンテン、4-メチル-1-ヘキ セン、4,4-ジメチル-1-ヘキセン、4,4-ジメチル-1-ペン テン、4-エチル-1-ヘキセン、3-エチル-1-ヘキセン、ア リルナフタレン、アリルノルポルナン、スチレン、ジメ チルスチレン類、ピニルナフタレン類、アリルトルエン 類、アリルペンゼン、ピニルシクロヘキサン、ピニルシ クロベンタン、ピニルシクロヘプタン、アリルトリアル キルシラン類などの分岐構造を有するオレフィンが挙げ られる。これらの中では3-メチル-1-プテン、3-メチル-1-ペンテン、3-エチル-1-ヘキセン、ピニルシクロヘキ サン、アリルトリメチルシラン、ジメチルスチレンなど が好ましく、3-メチル-1-プテン、ピニルシクロヘキ ン、アリルトリメチルシランがより好ましく、3-メチル -1-ブテンが特に好ましい。

【0095】これらの他、エチレン、プロピレン、1-ブテン、1-オクテン、1-ヘキサデセン、1-エイコセンなどの直鎖状のオレフィンを併用することができる。予備重合では、プロピレンの本重合における系内の触媒濃度よりもかなり高濃度で触媒を用いることができる。

♡ 【0096】予備准合における固体状チタン触媒成分

(a) の濃度は、後述する不活性炭化水素媒体1リット ル当り、チタン原子換算で、通常約0.01~200ミ リモル、好ましくは約0.05~100ミリモルの範囲 にあることが望ましい。

【0097】有機金属触媒成分(b)の量は、固体状チ タン触媒成分(a) 1g当り0.1~1000g、好ま しくは0.3~500gの重合体が生成するような量で あればよく、固体状チタン触媒成分(a)中のチタン原 子1モル当り、通常約0.1~100ミリモル、好まし くは約0.5~50ミリモルの範囲とすることが望まし 10

【0098】また予備重合を行う際には、固体状チタン 触媒成分 (a)、有機金属触媒成分 (b) の他に電子供 与体(e)を用いてもよい。この電子供与体(e)とし て、具体的には、先に固体状チタン触媒成分(a)を調 製する際に用いた電子供与体、後述する式 (Iii) で示 されるケイ素化合物(c)および複数の原子を介して存 在する2個以上のエーテル結合を有する化合物(d)、 さらには下記式 (c-i) で表される有機ケイ素化合物を 挙げることができる。

[0099] R.Si(OR') 4-n (c-i) (式中、RおよびR'は炭化水素基であり、0<n<4 である)

なお、この式 (c-i) で示される有機ケイ素化合物とし ては、後述する式 (iii) で示されるケイ素化合物 (c)は含まれない。

【0100】このような一般式 (c-i) で示される有機 ケイ素化合物としては、具体的には、トリメチルメトキ シシラン、トリメチルエトキシシラン、ジメチルジメト キシシラン、ジメチルジエトキシシラン、ジイソプロピ 30 ルジメトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、フ ェニルメチルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシ シラン、ピス0-トリルジメトキシシラン、ピスエトリル ジメトキシシラン、ピスp-トリルジメトキシシラン、ピ スp-トリルジエトキシシラン、ピスエチルフェニルジメ トキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリ エトキシシラン、ピニルトリメトキシシラン、メチルト リメトキシシラン、ロープロピルトリエトキシシラン、デ シルトリメトキシシラン、デシルトリエトキシシラン、 フェニルトリメトキシシラン、ャークロルプロピルトリ 40 ーテル結合を有する化合物 (d) とから形成されてい メトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、エチルト リエトキシシラン、ピニルトリエトキシシラン、n-プチ ルトリエトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、 ャ-アミノプロピルトリエトキシシラン、クロルトリエ トキシシラン、エチルトリイソプロポキシシラン、ピニ ルトリプトキシシラン、ケイ酸エチル、ケイ酸プチル、 トリメチルフェノキシシラン、メチルトリアリロキシ(a llyloxy)シラン、ピニルトリス (β-メトキシエトキシ シラン)、ビニルトリアセトキシシラン、ジメチルテト ラエトキシジシロキサンなどが挙げられる。

【0101】これらの電子供与体(e)は、単独である いは2種以上併用して用いることができる。この電子供 与体(e)は、固体状チタン触媒成分(a)中のチタン 原子1モル当り0.1~50モル、好ましくは0.5~3 0モル、さらに好ましくは1~10モルの量で用いられ る。

30

【0102】予備重合は、不活性炭化水素媒体に上記式 (i) または (ii) で表されるオレフィンおよび上記触 媒成分を加え、温和な条件下で行うことが好ましい。こ の際用いられる不活性炭化水素媒体としては、具体的に は、プロパン、ブタン、ペンタン、ヘキサン、ヘブタ ン、オクタン、デカン、ドデカン、灯油などの脂肪族炭 化水素;シクロペンタン、シクロヘキサン、メチルシク ロペンタンなどの脂環族炭化水素;ペンゼン、トルエ ン、キシレンなどの芳香族炭化水素;エチレンクロリ ド、クロルペンゼンなどのハロゲン化炭化水素、あるい はこれらの接触物などを挙げることができる。これらの 不活性炭化水素媒体のうちでは、特に脂肪族炭化水素を 用いることが好ましい。

【0103】予備重合の際の反応温度は、生成する予備 20 重合体は実質的に不活性炭化水素媒体中に溶解しないよ うな温度であればよく、通常約-20~+100℃、好 ましくは約-20~+80℃、さらに好ましくは0~+ 40℃の範囲にあることが望ましい。なお、予備重合に おいては、水素のような分子量調節剤を用いることもで きる。

【0104】予備重合は、上記のような固体状チタン触 媒成分(a) 1g当り約0.1~1000g、好ましく は約0.3~500gの重合体が生成するように行うこ とが望ましい。予備重合量をあまり多くすると、本重合 における(共)重合体の生成効率が低下することがあ り、得られる(共)重合体からフィルムなどを成形した 場合に、フィッシュアイが発生し易くなることがある。

【0105】このような予備重合は回分式や連続式で行 うことができる。本発明に係るプロピレン重合体の製造 に用いられるオレフィン重合触媒は、上記 [Ia] 固体 状チタン触媒成分または [Ib] 予備重合触媒成分と、

[II] 有機金属触媒成分と、[III] ケイ素化合物

(c) または複数の原子を介して存在する2個以上のエ る。

【0106】 [II] 有機金属触媒成分としては、前述し た[Ib]予備重合触媒成分の調製に用いた(b)有機 金属触媒成分と同様のものを使用することができる。

[III] ケイ素化合物 (c) は、下配式 (iii) で示され る化合物である。

[0107]

 $R^{4} - Si - (OR^{6})_{4-1}$... (111)

(式中、nは1、2または3であり、nが1のとき、R 50 · は2級または3級の炭化水素基であり、nが2または 3のとき、R*の少なくとも1つは2級または3級の炭 化水素基であり、R・は同一であっても異なっていても よく、R1 は炭素数1~4の炭化水素基であって、4nが2または3であるとき、Rb は同一であっても異な っていてもよい。)

この式(iii)で示されるケイ素化合物(c)におい て、2級または3級の炭化水素基としては、シクロペン チル基、シクロペンテニル基、シクロペンタジエニル 基、置換基を有するこれらの基あるいはSIに隣接する 炭素が2数または3級である炭化水素基が挙げられる。 より具体的に、置換シクロペンチル基としては、2-メチ ルシクロペンチル基、3-メチルシクロペンチル基、2-エ チルシクロペンチル基、2-n-プチルシクロペンチル基、 2,3-ジメチルシクロペンチル基、2,4-ジメチルシクロペ ンチル基、2.5-ジメチルシクロペンチル基、2.3-ジエチ ルシクロペンチル基、2,3,4-トリメチルシクロペンチル 基、2,3,5-トリメチルシクロペンチル基、2,3,4-トリエ チルシクロペンチル基、テトラメチルシクロペンチル 基、テトラエチルシクロペンチル基などのアルキル基を 有するシクロペンチル基を例示することができる。

【0108】 置換シクロペンテニル基としては、2-メチ ルシクロペンテニル基、3-メチルシクロペンテニル基、 2-エチルシクロペンテニル基、2-n-ブチルシクロペンテ ニル基、2,3-ジメチルシクロペンテニル基、2,4-ジメチ ルシクロペンテニル基、2,5-ジメチルシクロペンテニル 基、2,3,4-トリメチルシクロペンテニル基、2,3,5-トリ メチルシクロペンテニル基、2,3,4-トリエチルシクロペ ンテニル基、テトラメチルシクロペンテニル基、テトラ エチルシクロペンテニル基などのアルキル基を有するシ クロペンテニル基を例示することができる。

【0109】 置換シクロペンタジエニル基としては、2-メチルシクロペンタジエニル基、3-メチルシクロペンタ ジエニル基、2-エチルシクロペンタジエニル基、2-n-ブ チルシクロペンテニル基、2,3-ジメチルシクロペンタジ エニル基、2.4-ジメチルシクロペンタジエニル基、2.5-ジメチルシクロペンタジエニル基、2,3-ジエチルシクロ ペンタジエニル基、2,3,4-トリメチルシクロペンタジエ ニル基、2,3,5-トリメチルシクロペンタジエニル基、2, 3,4-トリエチルシクロペンタジエニル基、2,3,4,5-テト ラメチルシクロペンタジエニル基、2,3,4,5-テトラエチ 40 ルシクロペンタジエニル基、1,2,3,4,5-ペンタメチルシ クロペンタジエニル基、1,2,3,4,5-ペンタエチルシクロ ペンタジエニル基などのアルキル基を有するシクロペン タジエニル基をを例示することができる。

【0110】またS1に隣接する炭素が2級炭素である 炭化水素基としては、i-プロピル基、s-プチル基、s-ア ミル基、α-メチルベンジル基などを例示することがで き、S1に隣接する炭素が3級炭素である炭化水素基と しては、1-プチル基、1-アミル基、α, α'-ジメチルペ

32

【0111】このような式(iii)で示されるケイ素化 合物(c)は、nが1である場合には、 ルトリメトキシシラン、2-メチルシクロペンチルトリメ トキシシラン、2.3-ジメチルシクロペンチルトリメトキ シシラン、シクロペンチルトリエトキシシラン、iso-プ チルトリエトキシシラン、t-プチルトリエトキシシラ ン、シクロヘキシルトリメトキシシラン、シクロヘキシ ルトリエトキシシラン、2-ノルポルナントリメトキシシ 10 ラン、2-ノルポルナントリエトキシシランなどのトリア ルコキシシラン類が例示される。

【0112】 nが2である場合には、ジシクロペンチル ジエトキシシラン、t-プチルメチルジメトキシシラン、 t-プチルメチルジエトキシシラン、t-アミルメチルジエ トキシシラン、ジシクロヘキシルジメトキシシラン、シ クロヘキシルメチルジメトキシシラン、シクロヘキシル メチルジエトキシシラン、2-ノルポルナンメチルジメト キシシランなどのジアルコキシシラン類が例示される。

【0113】nが2である場合には、式 (iii) で示さ れるケイ素化合物 (c) は、下記式 (iv) で示されるジ メトキシ化合物であることが好ましい。

Æ,

【0115】式中、R・およびR・は、それぞれ独立 に、シクロペンチル基、置換シクロペンチル基、シクロ ペンテニル基、置換シクロペンテニル基、シクロペンタ ジエニル基、置換シクロペンタジエニル基、あるいは、 S1に隣接する炭素が2級炭素または3級炭素である炭 化水素基を示す。

【0116】このような式(iv)で示されるケイ素化合 物としては、たとえば、ジシクロペンチルジメトキシシ ラン、ジシクロペンテニルジメトキシシラン、ジシクロ ペンタジエニルジメトキシシラン、ジープチルジメトキ シシラン、ジ(2-メチルシクロペンチル)ジメトキシシ ラン、ジ(3-メチルシクロペンチル)ジメトキシシラ ン、ジ(2-エチルシクロペンチル)ジメトキシシラン、 ジ(2,3-ジメチルシクロペンチル)ジメトキシシラン、 ジ(2,4-ジメチルシクロペンチル)ジメトキシシラン、 ジ(2,5-ジメチルシクロペンチル)ジメトキシシラン、 ジ(2.3-ジエチルシクロペンチル)ジメトキシシラン、 ジ (2,3,4-トリメチルシクロペンチル) ジメトキシシラ ン、ジ(2, 3, 5-トリメチルシクロペンチル)ジメトキシ シラン、ジ(2, 3, 4-トリエチルシクロペンチル)ジメト キシシラン、ジ (テトラメチルシクロペンチル) ジメト ンジル基、アドマンチル基などを例示することができ 50 キシシラン、ジ(テトラエチルシクロペンチル)ジメト

キシシラン、ジ(2-メチルシクロペンテニル)ジメトキ シシラン、ジ(3-メチルシクロペンテニル)ジメトキシ シラン、ジ(2-エチルシクロペンテニル)ジメトキシシ ラン、ジ (2-n-プチルシクロペンテニル) ジメトキシシ ラン、ジ(2,3-ジメチルシクロペンテニル)ジメトキシ シラン、ジ(2,4-ジメチルシクロペンテニル)ジメトキ シシラン、ジ(2,5-ジメチルシクロペンテニル)ジメト キシシラン、ジ(2,3,4-トリメチルシクロペンテニル) ジメトキシシラン、ジ(2,3,5-トリメチルシクロペンテ ニル) ジメトキシシラン、ジ (2.3.4-トリエチルシクロ 10 ペンテニル) ジメトキシシラン、ジ (テトラメチルシク ロペンテニル) ジメトキシシラン、ジ (テトラエチルシ クロペンテニル) ジメトキシシラン、ジ(2-メチルシク ロペンタジエニル) ジメトキシシラン、ジ (3-メチルシ クロペンタジエニル) ジメトキシシラン、ジ(2-エチル シクロペンタジエニル) ジメトキシシラン、ジ (2-n-プ チルシクロペンテニル) ジメトキシシラン、ジ(2,3-ジ メチルシクロペンタジエニル) ジメトキシシラン、ジ (2.4-ジメチルシクロペンタジエニル) ジメトキシシラ シシラン、ジ(2.3-ジエチルシクロベンタジエニル)ジ メトキシシラン、ジ(2,3,4-トリメチルシクロペンタジ エニル) ジメトキシシラン、ジ (2.3.5-トリメチルシク ロペンタジエニル) ジメトキシシラン、ジ(2,3,4-トリ エチルシクロペンタジエニル) ジメトキシシラン、ジ (2,3,4,5-テトラメチルシクロペンタジエニル) ジメト キシシラン、ジ(2,3,4,5-テトラエチルシクロペンタジ エニル) ジメトキシシラン、ジ (1,2,3,4,5-ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) ジメトキシシラン、ジ(1,2, 3,4,5-ペンタエチルシクロペンタジエニル) ジメトキシ 30 シラン、ジt-アミル-ジメトキシシラン、ジ(α, α'-ジ メチルベンジル) ジメトキシシラン、ジ (アドマンチ ル) ジメトキシシラン、アドマンチル---プチルジメト キシシラン、シクロペンチル-t-プチルジメトキシシラ ン、ジイソプロピルジメトキシシラン、ジs-プチルジメ トキシシラン、ジ8-アミルジメトキシシラン、イソプロ*

33

*ビル-s-プチルジメトキシシランなどが挙げられる。

【0117】 nが3である場合には、トリシクロペンチ ルメトキシシラン、トリシクロペンチルエトキシシラ ン、ジシクロペンチルメチルメトキシシラン、ジシクロ ペンチルエチルメトキシシラン、ジシクロペンチルメチ ルエトキシシラン、シクロペンチルジメチルメトキシシ ラン、シクロペンチルジエチルメトキシシラン、シクロ ペンチルジメチルエトキシシランなどのモノアルコキシ シラン類などが挙げられる。

【0118】これらのうち、ジメトキシシラン類特に式 (iv) で示されるジメトキシシラン類が好ましく、具体 的に、ジシクロペンチルジメトキシシラン、ジ-t-プチ ルジメトキシシラン、ジ(2-メチルシクロペンチル)ジ メトキシシラン、ジ(3-メチルシクロペンチル)ジメト キシシラン、ジ-t-アミルジメトキシシランが好まし

【0119】これらケイ素化合物(c)は、2種以上併 用して用いることができる。本発明で用いられる複数の 原子を介して存在する2個以上のエーテル結合を有する ン、ジ(2.5-ジメチルシクロベンタジエニル)ジメトキ 20 化合物(d)(以下ポリエーテル化合物ということもあ る) では、これらエーテル結合間に存在する原子は、炭 素、ケイ素、酸素、硫黄、リン、ホウ素からなる群から 選択される1種以上であり、原子数は2以上である。こ れらのうちエーテル結合間の原子に比較的嵩高い置換 基、具体的には炭素数2以上であり、好ましくは3以上 で直鎖状、分岐状、環状構造を有する置換基、より好ま しくは分岐状または環状構造を有する微換基が結合して いるものが望ましい。また2個以上のエーテル結合間に 存在する原子に、複数の、好ましくは3~20、より好 ましくは3~10、特に好ましくは3~7の炭素原子が 含まれた化合物が好ましい。

> 【0120】このようなポリエーテル化合物としては、 たとえば下記式で示される化合物を挙げることができ る。

[0121]

【0122】式中、nは2≤n≤10の整数であり、R 1 ~ R¹⁶は炭素、水素、酸素、ハロゲン、窒素、硫黄、 リン、ホウ素およびケイ素から選択される少なくとも1 種の元素を有する置換基であり、任意のR1 ~ R26、好 ましくはR1 ~R20は共同してベンゼン環以外の環を形 成していてもよく、主鎖中に炭素以外の原子が含まれて いてもよい。

【0123】上記のようなボリエーテル化合物として、

プロパン、2-イソプロピル-1,3-ジメトキシプロパン、2 -プチル-1,3-ジメトキシプロパン、2-s-プチル-1,3-ジ メトキシプロパン、2-シクロヘキシル-1,3-ジメトキシ プロパン、2-フェニル-1、3-ジメトキシブロパン、2-ク ミル-1,3-ジメトキシプロパン、2-(2-フェニルエチ ル) -1,3-ジメトキシプロパン、2-(2-シクロヘキシル エチル)-1,3-ジメトキシプロパン、2- (p-クロロフェ ニル) -1,3-ジメトキシプロパン、2-(ジフェニルメチ 具体的には、2- (2-エチルヘキシル) -1.3-ジメトキシ *50 ル*) -1.3-ジメトキシブロパン、2- (1-ナフチル) -1.3-

يو. پخان

36

ジメトキシプロパン、2-(2-フルオロフェニル)-1,3-ジメトキシプロパン、2- (1-デカヒドロナフチル) -1,3 -ジメトキシプロパン、2- (p-t-プチルフェニル) -1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジシクロヘキシル-1,3-ジメ トキシプロパン、2,2-ジシクロペンチル-1,3-ジメトキ シプロパン、2,2-ジエチル-1,3-ジメトキシプロパン、 2, 2-ジプロピル-1, 3-ジメトキシプロパン、2, 2-ジイソ プロピル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジプチル-1,3-ジメトキシプロパン、2-メチル-2-プロピル-1,3-ジメト キシプロパン、2-メチル-2-ペンジル-1,3-ジメトキシブ 10 ロバン、2-メチル-2-エチル-1.3-ジメトキシプロパン、 2-メチル-2-イソプロピル-1,3-ジメトキシプロパン、2-メチルー2-フェニルー1,3-ジメトキシブロパン、2-メチル -2-シクロヘキシル-1,3-ジメトキシブロバン、2,2-ビス (p-クロロフェニル) -1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ピス (2-シクロヘキシルエチル) -1,3-ジメトキシプロ パン、2-メチル-2-イソプチル-1,3-ジメトキシプロパ ン、2-メチル-2-(2-エチルヘキシル)-1,3-ジメトキシ プロパン、2,2-ジイソプチル-1,3-ジメトキシプロパ ン、2,2-ジフェニル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジ 20 ペンジル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ピス(シクロ ヘキシルメチル) -1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジイ ソプチル-1,3-ジェトキシプロパン、2,2-ジイソプチル-1,3-ジプトキシプロパン、2-イソプチル-2-イソプロビ ルー1,3-ジメトキシプロパン、2-(1-メチルプチル)-2-イソプロピル-1,3-ジメトキシプロパン、2-(1-メチル ブチル) -2-s-ブチル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジ -8- プチル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジ-t- プチ ルー1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジネオペンチルー1,3-ジメトキシプロパン、2-イソプロピル-2-イソペンチル- 30 1,3-ジメトキシプロパン、2-フェニル-2-イソプロピル-1,3-ジメトキシプロパン、2-フェニル-2-8-プチル-1,3-ジメトキシプロパン、2-ペンジル-2-イソプロピル-1,3-ジメトキシプロパン、2-ペンジル-2-8-プチル-1,3-ジメ トキシプロパン、2-フェニル-2-ベンジル-1,3-ジメトキ シプロパン、2-シクロペンチル-2-イソプロピル-1,3-ジ メトキシプロパン、2-シクロペンチル-2-8-プチル-1,3-ジメトキシプロパン、2-シクロヘキシル-2-イソプロピ ルー1,3-ジメトキシプロパン、2-シクロヘキシルー2-8-ブ チル-1,3-ジメトキシプロパン、2-イソプロピル-2-s-プ 40 チル-1,3-ジメトキシプロパン、2-シクロヘキシル-2-シ クロヘキシルメチル-1,3-ジメトキシプロパン、2,3-ジ フェニル-1,4-ジエトキシブタン、2,3-ジシクロヘキシ ルー1,4-ジエトキシブタン、2,2-ジベンジルー1,4-ジエト キシブタン、2,3-ジシクロヘキシル-1,4-ジエトキシブ タン、2,3-ジイソプロピル-1,4-ジエトキシブタン、2,2 -ピス (p-メチルフェニル) -1,4-ジメトキシブタン、2, 3-ピス (p-クロロフェニル) -1,4-ジメトキシブタン、 2,3-ビス (p-フルオロフェニル) -1,4-ジメトキシブタ ン、2,4-ジフェニル・1,5-ジメトキシペンタン、2,5-ジ 50

フェニル-1,5-ジメトキシヘキサン、2,4-ジイソプロピ ルー1,5-ジメトキシペンタン、2,4-ジイソプチルー1,5-ジ メトキシペンタン、2,4-ジイソアミル-1,5-ジメトキシ ペンタン、3-メトキシメチルテトラヒドロフラン、3-メ トキシメチルジオキサン、1,3-ジイソプトキシプロパ ン、1,2-ジイソプトキシプロパン、1,2-ジイソプトキシ エタン、1,3-ジイソアミロキシプロパン、1,3-ジイソネ オペンチロキシエタン、1,3-ジネオペンチロキシプロパ ン、2.2-テトラメチレン-1.3-ジメトキシプロパン、2.2 -ペンタメチレン-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ヘキサ メチレン-1,3-ジメトキシプロパン、1,2-ピス(メトキ シメチル)シクロヘキサン、2,8-ジオキサスピロ [5, 5] ウンデカン、3,7-ジオキサビシクロ [3,3,1] ノナ ン、3,7-ジオキサビシクロ[3,3,0]オクタン、3,3-ジ イソプチル-1,5-オキソノナン、6,6-ジイソプチルジオ キシヘプタン、1,1-ジメトキシメチルシクロペンタン、 1,1-ピス (ジメトキシメチル) シクロヘキサン、1,1-ピ ス (メトキシメチル) ピシクロ [2,2,1] ヘプタン、1,1 -ジメトキシメチルシクロペンタン、2-メチル-2-メトキ シメチル-1,8-ジメトキシプロパン、2-シクロヘキシル-2-エトキシメチル-1.3-ジエトキシプロパン、2-シクロ ヘキシル-2-メトキシメチル-1.3-ジメトキシプロパン、 2,2-ジイソプチル-1,3-ジメトキシシクロヘキサン、2-イソプロピル-2-イソアミル-1、3-ジメトキシシクロヘキ サン、2-シクロヘキシル-2-メトキシメチル-1,3-ジメト キシシクロヘキサン、2-イソプロビル-2-メトキシメチ ルー1.3-ジメトキシシクロヘキサン、2-イソプチルー2-メ トキシメチル-1,3-ジメトキシシクロヘキサン、2-シク ロヘキシル-2-エトキシメチル-1,3-ジエトキシシクロヘ キサン、2-シクロヘキシル-2-エトキシメチル-1,3-ジメ トキシシクロヘキサン、2-イソプロピル-2-エトキシメ チルー1,3-ジェトキシシクロヘキサン、2-イソプロビルー 2-エトキシメチル-1,3-ジメトキシシクロヘキサン、2-イソプチル-2-エトキシメチル-1,3-ジエトキシシクロへ キサン、2-イソプチル-2-エトキシメチル-1,3-ジメトキ シシクロヘキサン、トリス (p-メトキシフェニル) ホス フィン、メチルフェニルピス (メトキシメチル) シラ ン、ジフェニルピス (メトキシメチル) シラン、メチル シクロヘキシルピス(メトキシメチル)シラン、ジ-t-プチルピス (メトキシメチル) シラン、シクロヘキシル -t-プチルピス (メトキシメチル) シラン、i-プロピルt-プチルピス (メトキシメチル) シランなどが挙げられ る。

【0 1 2 4】これらのうち、1,3-ジエーテル類が好ましく用いられ、特に、2,2-ジイソプチル-1,3-ジメトキシプロパン、2-イソプロピル-2-イソベンチル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ジシクロヘキシル-1,3-ジメトキシプロパン、2,2-ピス(シクロヘキシルメチル)-1,3-ジメトキシプロパンが好ましく用いられる。

50 【0125】これらポリエーテル化合物(d)は、2種

以上併用して用いることができる。次に本発明に係るプロピレン重合体の製造方法について説明する。本発明に係るプロピレン重合体は、前記 [I a] 固体状チタン触媒成分と、 [III] 有機金属触媒成分と、 [III] 上記式(iii) で示されるケイ素化合物(c) またはポリエーテル化合物(d) とから形成されるオレフィン重合触媒の存在下、好ましくは、前記 [I b] 予備重合触媒成分と、 [II] 有機金属触媒成分と、 [III] 上記式(iii) で示されるケイ素化合物(c) またはポリエーテル化合物(d) とから形成されるオレフィン重合触媒の存在下 10に、プロピレンの重合(本重合)を行うことにより得ることができる。

【0126】なお、プロピレンの重合を行う際に、プロピレンに加えて、少量のプロピレン以外の他のオレフィンあるいは少量のジエン化合物を重合系内に共存させることもできる。

【0127】このようなプロピレン以外の他のオレフィンとしては、エチレン、1-プテン、1-ペンテン、1-ヘキセン、4-メチル-1-ペンテン、3-メチル-1-ペンテン、1-オクテン、3-メチル-1-プテンなどの炭素数3~8のオ 20レフィンが挙げられる。

【0128】ジエン化合物としては、1,3-ブタジエン、1,3-ペキサジエン、1,4-ペキサジエン、1,4-ペキサジエン、1,5-ペキサジエン、4-メチルー1,4-ペキサジエン、5-メチルー1,4-ペキサジエン、6-メチルー1,6-オクタジエン、7-メチルー1,6-オクタジエン、6-ブロピルー1,6-オクタジエン、6-ブロピルー1,6-オクタジエン、6-ブラルー1,6-オクタジエン、6-ブロピルー1,6-オクタジエン、7-メチルー1,6-ノナジエン、6-メチルー1,6-ノナジエン、7-エチルー1,6-ノナジエン、6-メチルー1,6-デカジエン、7-エチルー1,6-デカジエン、6-メチルー1,6-デカジエン、7-メチルー1,6-デカジエン、6-メチルー1,6-ヴンデカジエン、1,7-オクタジエン、1,9-デカジエン、イソプレン、プタジエン、エチリデンノルボルネン、ピニルノルボルネンおよびジシクロペンタジエンなどの炭素数4~20のジエン化合物を挙げることができる。

【0129】プロピレンの重合は、通常、気相あるいは 被相で行われる。重合がスラリー重合または溶解重合の 反応形態を採る場合、反応溶媒として、上述の【Ib】 予備重合触媒成分の調製に用いられる不活性炭化水素と 同様の不活性炭化水素を用いることができる。

【0130】重合系内においては、前配 [Ia] 固体状 チタン触媒成分または [Ib] 予備重合触媒成分は、重 合容積1リットル当り [Ia] 固体状チタン触媒成分中 のチタン原子または [Ib] 予備重合触媒成分中のチタン原子に換算して、通常は約0.001~50ミリモル、好ましくは約0.001~10ミリモルの量で用いられる。また、 [II] 有機金属触媒成分は、重合系中のチタン原子1モルに対し、 [II] 有機金属触媒成分に含まれる金属原子が、通常約1~2000モル、好ましくは約2~500モルとなるような最で用いられる。さら 50

38 (c) またはポリエーテ

に [III] ケイ素化合物 (c) またはポリエーテル化合物 (d) は、 [II] 有機金属触媒成分中の金属原子1モル当り、通常約0.001~50モル、好ましくは約0.01~20モルとなるような量で用いられる。

【0131】重合時に水素を用いると、メルトフローレイトの大きいプロピレン重合体が得られ、水素添加量によって得られるプロピレン重合体の分子量を関節することができる。この場合においても、本発明においては得られるプロピレン重合体の結晶化度や立体規則性指数が低下したりすることがなく、また触媒活性が低下することもない。

【0132】本発明において、プロピレンの重合温度は、通常、約-50~200℃、好ましくは約20~100℃であり、圧力は、通常、常圧~100kg/cm²、好ましくは約2~50kg/cm²に設定される。重合は回分式、半連続式、連続式の何れの方法においても行うことができる。

【0133】このようにしてプロピレン重合体を製造すると、固体触媒成分単位量当りの、プロピレン重合体の収率を高くすることができるため、プロピレン重合体中の触媒残渣、特にハロゲン合量を相対的に低減させることができる。したがって、プロピレン重合体中の触媒を除去する操作を省略できるとともに、得られたプロピレン重合体を用いて成形体を成形する際に、金型の発錆を防止し易くなる。

【0134】また、このようなプロピレン重合体は、アモルファス成分が極めて少なく、したがって炭化水素可溶成分が少なく、このプロピレン重合体から成形したフィルムは、その表面粘着性が低い。

60 【0135】本発明に係るプロピレン重合体の製造は、 反応条件を変えて2段以上に分けて行うこともできる。 この場合は、2~10器の重合器を用いて、気相あるい は液相で行われる。

【0136】重合がスラリー重合または溶解重合の反応 形態を採る場合、反応溶媒として、上述の [Ib] 予備 重合触媒成分の調製に用いられる不活性炭化水素と同様 の不活性炭化水素を用いることができる。

【0137】このような重合方法においては、前記2器以上の重合器の内、少なくとも1器以上の重合器において、プロピレンを重合し(該重合において、以下「A重合」ということがある)、極限粘度[n]が、3~40dl/g、好ましくは5~30dl/g、特に好ましくは7~25dl/gの重合体を製造する。

【0138】このA重合で得られる重合体の沸騰ヘプタン不溶成分のNMR測定で決定されるアイソタクチックペンタッド値($[M_6]$)は、0.960 \sim 0.995、好ましくは0.970 \sim 0.995、より好ましくは0.980 \sim 0.995、さらに好ましくは0.982 \sim 0.995であることが望ましい。

50 【0139】また前記重合体の沸騰へプタン不溶成分量

は、80%以上、好ましくは90%以上、より好ましく は94%以上、さらに好ましくは95%以上、特に好ま しくは96%以上であることが望ましい。

【0140】このような該A重合で得られる重合体は、 最終的に得られるプロピレン重合体中で0.1~55 %、好ましくは2~35%、特に好ましくは5~30% の割合で存在するように製造されることが望ましい。

【0141】プロピレン重合体を2器以上の重合器を用 いて製造する場合には、前記2器以上の重合器の内、残 合」ということがある)、最終製品として、メルトフロ ーレートが0.1~500g/10分のプロピレン重合 体を得る。

【0142】該A重合およびB重合の重合系内において は、前記 [Ia] 固体状チタン触媒成分または [Ib] 予備重合触媒成分は、重合容積1リットル当り [I a] 固体状チタン触媒成分中のチタン原子または [Ib] 予 備重合触媒成分中のチタン原子に換算して、通常は約 0.0001~50ミリモル、好ましくは約0.001~ 10ミリモルの量で用いられる。また、 [II] 有機金属 20 触媒成分は、重合系中のチタン原子1モルに対し、 [I [] 有機金属触媒成分に含まれる金属原子が、通常約1 ~2000モル、好ましくは約2~500モルとなるよ うな量で用いられる。さらに [III] ケイ素化合物 (c)またはポリエーテル化合物(d)は、 [II] 有機 金属触媒成分中の金属原子1モル当り、通常約0.00 1~50モル、好ましくは約0.01~20モルとなる ような量で用いられる。

【0143】また、必要に応じて、いずれの重合器にお いても [Ia] 固体状チタン触媒成分または [Ib] 予 30 僧重合触媒成分、 [II] 有機金属触媒成分、 [III] ケ イ素化合物(c)またはポリエーテル化合物(d)を供 給してもよい。さらに、いずれの重合器においても固体 状チタン触媒成分(a)を調製する際に用いた電子供与 体および/または上記式 (c-i) で表される有機ケイ素 化合物を供給してもよい。

【0144】また、該A重合およびB重合いずれにおい ても、水素を供給もしくは排除することにより得られる 重合体の分子量を容易に調整することができる。この場 合に、本発明においては、得られるプロピレン重合体の 40 結晶化度や立体規則性指数が低下したりすることがな く、また触媒活性が低下することもない。水素の供給量 は、諸条件によって異なるが、最終的に得られるポリマ ーのメルトフローレートが0.1~500g/10分の 範囲となるような量であれば良い。

【0145】また、沸騰ヘプタン不溶成分の [M₆] の 値は、0.975~0.995、好ましくは0.980~ 0. 995、より好ましくは0.982~0.995の 範囲にあり、 [M₃] の値は、0.0020~0.005 0、好ましくは0.0023~0.0045、より好ま 50 ル) フォスフェート]、マグネシウム-ビス [2,2'-チオ

しくは0.0025~0.0040の範囲になるように すればよい.

【0146】該A重合およびB重合におけるプロピレン の重合温度は、いずれも通常約−50~200℃、好ま しくは20~100℃であり、圧力は、通常常圧~10 0 kg/cm²、好ましくは2~5_0 kg/cm²に設定 される。重合は回分式、半連続式、連続式のいずれの方 法においても行うことができる。

【0147】本発明に係るプロピレン重合体は、後述す りの重合器でもプロピレンの重合を行い(以下「B重 10 るような核剤が配合されていてもよい。プロピレン重合 体に核材を配合することによって、結晶粒子の微細化が 図れるとともに、結晶化速度の向上し、高速成形が可能

> 【0148】核剤としては、従来知られている種々の核 剤が特に制限されることなく用いられる。中でも、好ま しい核剤としては、下記に挙げる核剤を例示することが

[0149]

【化9】

$$\begin{bmatrix} R^{*} & O & O & O \\ R^{*} & O & O & M \\ R^{*} & O & P & O & M \\ R^{*} & O & R^{*} & D & M \end{bmatrix}$$

【0150】(式中、R¹は酸素、硫黄、もしくは炭素 数1~10の炭化水素基であり、R³、R³は水素もしく は炭素数1~10の炭化水素基であり、R²、R³は同種 であっても異種であってもよく、R2同士、R4同士また はR²とR³が結合して環状となっていてもよく、Mは、 1~3価の金属原子であり、nは1~3の整数であ

具体的には、ナトリウム-2,2'-メチレン-ピス(4,6-ジー t-プチルフェニル) フォスフェート、ナトリウム-2,2'-エチリデン-ピス (4,6-ジ-t-プチルフェニル)フォスフ ェート、リチウム-2,2'-メチレン-ピス-(4,6-ジ-t-プ チルフェニル)フォスフェート、リチウム-2,2゚-エチリ デン-ピス (4,6-ジ-t-プチルフェニル)フォスフェー ト、ナトリウム-2.2'-エチリデン-ビス(4-1-プロビルー 6-t-プチルフェニル) フォスフェート、リチウム-2,2'-メチレン-ピス (4-メチル-6-t-プチルフェニル) フォス フェート、リチウム-2,2'-メチレン-ピス(4-エチル-6t-プチルフェニル) フォスフェート、カルシウム-ピス [2,2'-チオピス (4-メチル-6-1-プチルフェニル) フォ スフェート] 、カルシウム-ピス [2,2'-チオピス(4-エ チル-6-t-プチルフェニル)フォスフェート]、カルシ ウム-ピス [2,2'-チオピス- (4,6-ジ-t-プチルフェニ

ピス (4,6-ジ-1-プチルフェニル) フォスフェート]、 マグネシウム-ピス [2,2'-チオピス-(4-t-オクチルフ ェニル)フォスフェート]、ナトリウム-2,2'-プチリデ ン-ピス (4,6-ジ-メチルフェニル) フォスフェート、ナ トリウム-2,2'-プチリデン-ピス(4,6-ジーにプチルフェ ニル)フォスフェート、ナトリウム-2,2'-t-オクチルメ チレン-ピス(4.6-ジ-メチルフェニル)フォスフェー ト、ナトリウム-2,2'-t-オクチルメチレン-ピス(4.6-ジーt- プチルフェニル) フォスフェート、カルシウム-ピス- (2,2'-メチレン-ピス (4,6-ジ-t-プチルフェニ 10 ル)フォスフェート)、マグネシウム-ピス[2,2'-メチ レン-ピス (4,6-ジ-t-プチルフェニル) フォスフェー ト]、パリウム-ピス [2,2'-メチレン-ピス (4,6-ジート プチルフェニル)フォスフェート]、ナトリウム-2,2'-メチレン-ピス (4-メチル-6-t-プチルフェニル) フォス フェート、ナトリウム-2,2-メチレン-ビス (4-エチル-6-t-プチルフェニル) フォスフェート、ナトリウム (4. 4'-ジメチル-5,6'-ジ-t-プチル-2,2'-ピフェニル)フォ スフェート、カルシウム-ピス [(4,4'-ジメチル-6,6'-ジー1-プチルー2,2'-ピフェニル) フォスフェート]、ナ 20 トリウム-2,2'-エチリデン-ピス (4-m-プチル-6-t-プチ ルフェニル) フォスフェート、ナトリウム-2,2'-メチレ ンーピス (4.6-ジーメチルフェニル) フォスフェート、ナ トリウム-2,2'-メチレン-ピス (4,6-ジ-エチルフェニ ル) フォスフェート、カリウム-2,2'-エチリデン-ピス (4,6-ジ-t-プチルフェニル) フォスフェート、カルシ ウムービス [2,2]-エチリデンーピス (4,6-ジーロブチルフ ェニル) フオスフェート]、マグネシウム-ビス [2,2'-エチリデン-ピス (4,6-ジ-t-プチルフェニル) フォスフ ェート]、パリウム-ピス [2,2'-エチリデン-ピス (4,6 30 -ジ-t-プチルフェニル) フォスフェート]、アルミニウ ムートリス [2,2'-メチレン-ピス (4,6-ジーにプチルフェ ル) フォスフェート] およびアルミニウム-トリス [2, 2'-エチリデン-ピス(4,6-ジ-t-プチルフェニル)フォ スフェート] およびこれらの2個以上の混合物を例示す ることができる。特にナトリウム-2,2'-メチレン-ビス (4,6-ジ-t-プチルフェニル) フォスフェートが好まし

[0151] 【化10】

$$\begin{bmatrix}
(R' - \bigcirc O) & \longrightarrow P - O & \longrightarrow M
\end{bmatrix}$$

【0152】 (式中、R⁴は水素もしくは炭素数1~1 0の炭化水素基であり、Mは、1~3価の金属原子であ り、nは1~3の整数である。)

具体的には、ナトリウム-ビス(4-1-ブチルフェニル) フォスフェート、ナトリウム-ピス (4-メチルフェニ

ル) フォスフェート、ナトリウム-ピス(4-エチルフェ ニル) フォスフェート、ナトリウム-ビス (4-i-プロビ ルフェニル) フォスフェート、ナトリウム-ピス (4-t-オクチルフェニル) フォスフェート、カリウム-ピス (4 -t-プチルフェニル) フォスフェート、カルシウム-ピス (4-1-プチルフェニル) フォスフェート、マグネシウム -ビス (4-t-プチルフェニル) フォスフェート、リチウ ム-ピス (4-t-プチルフェニル) フォスフェート、アル ミニウム-ピス (4-t-プチルフェニル) フォスフェート およびこれらの2種以上の混合物を例示することができ る。特にナトリウム-ピス (4-t-プチルフェニル) フォ スフェートが好ましい。

[0153]

(化11)

【0154】 (式中、R⁵は水素もしくは炭素数1~1 0の炭化水素基である。)

具体的には、1,3,2,4-ジベンジリデンソルビトール、1, 3-ベンジリデン-2,4-p-メチルベンジリデンソルビトー ル、1,3-ベンジリデン-2,4-p-エチルペンジリデンソル ピトール、1,3-p-メチルペンジリデン-2,4-ペンジリデ ンソルビトール、1,3-p-エチルベンジリデン-2,4-ベン ジリデンソルピトール、1,3-p-メチルペンジリデン-2,4 -p-エチルベンジリデンソルピトール、1,3-p-エチルベ ンジリデン-2,4-p-メチルペンジリデンソルビトール、 1,3,2,4-ジ (ローメチルペンジリデン) ソルビトール、1, 3.2.4-ジ (p-エチルベンジリデン) ソルビトール、1.3. 2,4-ジ (p-n-プロピルペンジリデン) ソルピトール、1, 3,2,4-ジ (ロートプロピルペンジリデン) ソルビトール、 1.3.2.4-ジ (p-q-プチルペンジリデン) ソルピトール、 1,3,2,4-ジ (p-s-プチルペンジリデン) ソルビトール、 1,3,2,4-ジ (p-t-プチルペンジリデン) ソルビトール、 1,3,2,4-ジ(2',4'-ジメチルベンジリデン)ソルピトー ル、1,3,2,4-ジ (p-メトキシベンジリデン) ソルビトー 40 ル、1,3,2,4-ジ (p-エトキシベンジリデン) ソルピトー ル、1,3-ベンジリデン-2-4-p-クロルベンジリデンソル ピトール、1、3-p-クロルベンジリデン-2、4-ベンジリデ ンソルピトール、1.3-p-クロルペンジリデン-2.4-p-メ チルベンジリデンソルピトール、1,3-p-クロルベンジリ デン-2.4-p-エチルペンジリデンソルビトール、1.3-p-メチルペンジリデン-2,4-p-クロルペンジリデンソルビ トール、1.3-p-エチルベンジリデン-2.4-p-クロルベン ジリデンソルビトールおよび1,3,2,4-ジ (p-クロルペン) ジリデン) ソルビトールおよびこれらの2個以上の混合 50 物を例示でき、特に1,3,2,4-ジベンジリデンソルビトー

ル、1,3,2,4-ジ (p-メチルベンジリデン)ソルビトール、1,3,2,4-ジ (p-エチルベンジリデン) ソルビトール、1,3-p-クロルベンジリデン-2,4-p-メチルベンジリデンソルビトール、1,3,2,4-ジ (p-クロルベンジリデン) ソルビトールおよびそれらの2種以上の混合物が好ましい。

【0155】その他の核剤としては、芳香族カルボン酸や脂肪族カルボン酸の金属塩を例示でき、具体的には、安息香酸アルミニウム塩、p-t-ブチル安息香酸アルミニウム塩やアジピン酸ナトリウム、チオフェネカルボン酸 10ナトリウム、ピローレカルボン酸ナトリウムなどを挙げられる。

[0156]また、後述するタルクのような無機化合物も例示することもできる。本発明に係るプロピレン重合体において、上記核剤は前記プロピレン重合体100重量部に対して、0.001~10重量部、好ましくは0.01~5重量部、特に好ましくは0.1~3重量部の割合で配合されることが望ましい。

【0157】核剤を上記の量でプロピレン重合体に配合することにより、プロピレン重合体が本来有する優れた 20特性が損なわれることなく、結晶粒子が微細で結晶化度が向上したプロピレン重合体が得られる。

【0158】本発明に係るプロピレン重合体は、衝撃強度を向上させるためのゴム成分を配合したり、耐熱安定剤、耐候安定剤、帯電防止剤、スリップ剤、アンチプロッキング剤、防暴剤、滑剤、染料、顔料、天然油、合成油、ワックスなどを配合することができ、その配合割合は適宜量である。

【0159】また本発明の目的を損なわない範囲で、プロピレン重合体にシリカ、ケイ薬土、アルミナ、酸化チ 30 タン、酸化マグネシウム、軽石粉、軽石パルーン、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、塩基性炭酸マグネシウム、ドロマイト、硫酸カルシウム、チタン酸カリウム、硫酸パリウム、亜硫酸カルシウム、タルク、クレー、マイカ、アスペスト、ガラス繊維、ガラスフレーク、ガラスビーズ、ケイ酸カルシウム、モンモリロナイト、ペントナイト、グラファイト、アルミニウム粉、硫化モリプデン、ボロン繊維、炭化ケイ素繊維、ポリエチレン繊維、ポリプロピレン繊維、ポリエステル繊維、ポリアミド繊維などの充填剤を配合してもよい。 40

【0160】このような本発明のプロピレン重合体は、 従来からポリプロピレンが用いられてきた分野で特に制限されることなく用いられるが、特に押出シート、未延伸フィルム、延伸フィルム、フィラメント、射出成形体、プロー成形体などの用途に好適に用いられる。

【0161】本発明のプロピレン重合体からなる押出成形体の形状および製品種類は、特に限定されないが、具体的には、シート、フィルム(未延伸フィルム)、パイプ、ホース、電線被覆、フィラメントなどが挙げられ、シート、フィルム(未延伸フィルム)、フィラメントな

どとして特に好適に用いられる。

【0162】本発明のプロピレン重合体からシート、フィルム(未延伸フィルム)などの押出成形する際には、従来公知の押出装置を用いることができる。たとえば、単軸スクリュー押出機、混練押出機、ラム押出機、ギヤ押出機などを用い、溶融したプロピレン重合体をTダイなどから押出すことにより製造することができる。また成形条件も、従来公知の条件を採用することができる。

【0163】このような押出シート、フィルム(未延伸フィルム)は、剛性および耐熱性に優れると共に、防湿性に優れている。延伸フィルムは、上配のようなプロピレン重合体からなるシートあるいはフィルムを用いて従来公知の延伸装置により製造することができる。たとえば、テンター法(縦横延伸、横縦延伸)、同時二軸延伸法、一軸延伸法などが挙げられる。延伸フィルムの延伸倍率は、二軸延伸フィルムの場合には、通常20~70倍であることが望ましく、一軸延伸フィルムの場合には通常は2~10倍であることが望ましい。また延伸フィルムの厚さは、通常5~200μmであることが望ましい。

【0164】このような延伸フィルムは、剛性および耐熱性に優れると共に、防湿性に優れている。また本発明のプロピレン重合体からは、インフレーションフィルム、を製造することもできる。

【0165】本発明のプロピレン重合体からなるシート、未延伸フィルム、延伸フィルムは、耐熱性、透明性、透視性、光沢、剛性、防湿性、ガズバリヤ性などに優れているため、包装用フィルムなどに幅広く用いることができる。特に防湿性に優れるため、薬品の錠剤、カプセルなどの包装に用いられるプレススルーバック(press through pack)用として好適である。

【0166】本発明のプロピレン重合体からなるフィラメントは、たとえば、溶融したプロピレン重合体を、紡糸口金を通して押出すことにより製造することができる。このようにして得られたフィラメントは、さらに延伸処理してもよい。この延伸の程度は、プロピレン重合体に少なくとも一軸方向の分子配向が有効に付与される程度に行えばよく、延伸倍率は、通常5~10倍であることが望ましい。

【0167】このようなフィラメントは、剛性および耐熱性に優れている。本発明のプロピレン重合体からなる射出成形体は、従来公知の射出成形装置により製造することができる。また成形条件も、従来公知の条件を採用することができる。このような射出成形体は、剛性、耐熱性、耐衝撃性、表面光沢、耐薬品性、耐磨耗性などに優れており、自動車内装用トリム材、自動車用外装材、家電製品のハウジング、容器など幅広く用いることができる。

プ、ホース、電線被覆、フィラメントなどが挙げられ。 【0168】本発明のプロピレン重合体からなるプローシート、フィルム(未延伸フィルム)、フィラメントな 50 成形体は、従来公知のプロー成形装置により製造するこ

とができる。また成形条件も、従来公知の条件を採用す ることができる。たとえば押出プロー成形の場合には、 樹脂温度100℃~300℃でダイより上記プロピレン 重合体を溶融状態でチューブ状パリソンを押出し、次い で付与すべき形状の金型中にパリソンを保持した後、空 気を吹き込み樹脂温度130℃~300℃で金型に着装 し、中空成形品を得る。延伸倍率は、横方向に1.5~ 5倍であることが望ましい。

【0169】射出プロー成形の場合には、樹脂温度10 てバリソンを成形し、次いで付与すべき形状の金型中に バリソンを保持した後空気を吹き込み、樹脂温度120 ℃~300℃で金型に着装し、中空成形品を得る。延伸 倍率は、縦方向に1.1~1.8倍であることが望まし く、横方向に1.3~2.5倍であるであることが望まし

【0170】このようなプロー成形体は、剛性および耐 熱性に優れると共に、防湿性に優れている。本発明のブ ロビレン重合体は、表皮材と基材とを同時にプレス成形 る方法(モールドスタンピング成形)における基材とし て用いることができる。この成形方法により得られたモ ールドスタンピング成形体は、ドアートリム、リアーパ ッケージトリム、シートパックガーニッシュ、インスト ルメントパネルなどの自動車用内装材として好適に用い られる.

【0171】このようなモールドスタンピング成形体 は、剛性および耐熱性に優れている。

[0172]

【発明の効果】本発明に係るプロピレン重合体は、沸騰 30 ヘプタン不溶成分の結晶化度が高く、かつ高立体規則性 を有し、しかも長いメソ連鎖を有しているので、剛性お よび耐熱性に優れると共に、防湿性に優れている。

[0173]

【実施例】以下、実施例に基づいて本発明をさらに具体 的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるも のではない。

[0174]

【実施例1】

[固体状チタン触媒成分(A)の調製]無水塩化マグネ 40 シウム95.2g、デカン442ml および2-エチルへ キシルアルコール390.6gを130℃で2時間加熱 し、均一溶液とした後、この溶液中に無水フタル酸2 1.3gを添加し、さらに130℃にて1時間攪拌混合 を行い、無水フタル酸を溶解させた。このようにして得 られた均一溶液を室温に冷却した後、この均一溶液の7 5 ml を-20℃に保持した四塩化チタン200ml 中 に1時間にわたって滴下装入した。装入終了後、この混 合被の温度を4時間かけて110℃に昇温し、110℃ に達したところでフタル酸ジイソプチル(DIBP) 50 と同様にして重合を行った。結果を表1に示す。

46

5.22gを添加し、これより2時間同温度にて攪拌保 持した。2時間の反応終了後、熱濾過にて固体部を採取 し、この固体部を275mlの四塩化チタンに再懸濁さ せた後、再び110℃で2時間、加熱反応させた。反応 終了後、再び熱濾過にて固体部を採取し、110℃のデ カンおよびヘキサンにて溶液中に遊離のチタン化合物が 検出されなくなるまで、充分洗浄した。以上の操作によ って調製した固体状チタン触媒成分(A)は、デカンス ラリーとして保存したが、この内の一部を触媒組成を調 0℃~300℃で上記プロピレン重合体を金型に射出し 10 べる目的で乾燥した。このようにして得られた固体状チ タン触媒成分(A)の組成は、チタン:2.4重量%、 塩素;60重量%、マグネシウム;20重量%、DIB P:13.0重量%であった。

【0175】 [固体状チタン触媒成分(A)の予備重 合] 2リットルの攪拌機付オートクレープに窒素雰囲気 下精製ヘキサン500m1、3-メチル-1-プテン57.5 g、トリエチルアルミニウム50ミリモル、トリメチル メトキシシラン50ミリモルおよび上記固体状チタン触 媒成分(A)をチタン原子換算で5.0ミリモル添加し することにより、両者が複合一体化した成形体を製造す 20 た後、2時間反応を行った。重合温度は20℃に保っ た。

> 【0176】反応終了後、反応器内を窒素で置換し、上 澄液の除去および精製ヘキサンの添加からなる洗浄操作 を3回行った後、精製ヘキサンで再懸濁して触媒瓶に全 量移液して予備重合触媒 (B) を得た、固体状チタン触 媒成分(A) 1 g 当たり、5.7 g のポリ3-メチル-1-ブ テンが生成していた。

> 【0177】 [重 合] 内容積2リットルのオートクレ ープに精製n-ヘキサン750ml を装入し、60℃、プ ロピレン雰囲気にてトリエチルアルミニウム0.75ミ リモル、ジシクロペンチルジメトキシシラン(DCPM S) 0.75ミリモルおよび予備重合触媒(B) をチタ ン原子換算で0.015ミリモルT1装入した。

> 【0178】水素1200mlを導入し、70℃に昇温 した後、これを2時間保持してプロピレン重合を行っ た。重合中の圧力は7kg/cm²-Gに保った。重合終 了後、生成固体を含むスラリーを濾過し、白色粉末と液 相部に分離した。乾燥後の白色粉末状重合体の収量は3 03.2g、MFRは12.5g/10分、見掛け嵩比重 は0.45g/ml であった。また、得られた白色粉末 をデカンに一旦溶解させた後、徐冷して得た粉末の沸騰 ヘプタン不溶成分率は96.9%、沸騰ヘプタン不溶成 分の結晶化度は71.0%であった。

> 【0179】一方液相部の濃縮によって、溶媒可溶性重 合体2.0gを得た。従って、活性は20,300g-PP/mM-T1であり、全体における沸騰へプタン不 溶成分率は96.3%であった。結果を表1に示す。

[0180]

【実施例2】重合温度を80℃にした以外は、実施例1

[0181]

【実施例3】重合温度を90℃にいた以外は、実施例1 と同様にして重合を行った。結果を表1に示す。

[0182]

【実施例4】

[重 合] 内容積2リットルのオートクレープにプロピレン500g、水素6リットルを装入し、60℃に昇温した後、トリエチルアルミニウム0.6ミリモル、ジシクロペンチルジメトキシシラン(DCPMS) 0.6ミリモルおよび予備重合触媒(B)をチタン原子換算で 100.006ミリモルT1装入した。

【0183】70℃に昇温した後、これを40分保持してプロピレン重合を行った。反応終了は、少量のエタノールを添加することで行い、未反応のプロピレンを脱圧した後、白色粉末状重合体を減圧乾燥した。重合結果を表1に示す。

[0184]

【実施例 5】重合温度を80℃にした以外は、実施例4と同様にして重合を行った。結果を表1に示す。

[0185]

【比較例1】DCPMSの代わりに、シクロペンチルメチルジメトキシシラン0.075ミリモルを用い、水素を500ml 添加した以外は、実施例1と同様にして重合を行った。結果を表1に示す。

[0186]

【比較例2】DCPMSの代わりに、ジフェニルジメトキシシラン0.075ミリモルを用い、水素を700ml 添加した以外は、実施例1と同様にして重合を行った。結果を表1に示す。

[0187]

【比較例3】

[固体状チタン触媒成分(C)の調製] n-ヘキサン500ml、ジエチルアルミニウムクロリド0.5モルにジイソアミルエーテル1.2モルを25℃で2分間かけて 滴下し、10分間反応させた。

【0188】窒素置換された2リットルの反応器に四塩 化チタン4.0モルを加え、35℃に昇温後、これに上 記の反応溶液を3時間かけて滴下し、さらに30分同温 度に保った。次いで、75℃に昇温し、さらに1時間反 応させた。これを室温まで冷却し、上澄み液を取り除 40 48

き、次いでヘキサン1リットルを加えて、生成した固体 を洗浄した。この洗浄操作をさらに3回繰り返した。

【0189】得られた固体の100gを、α-ヘキサン2リットルに懸濁させ、20℃ジイソアミルエーテル80gと、四塩化チタン180gを室温にて1分間で添加し、65℃で1時間反応させた。反応終了後、室温に冷却し上澄み液をデカンテーションにって除去し、2リットルのヘキサンを加えて生成固体を洗浄した。次いで、この洗浄操作を3回繰り返し、固体状チタン触媒成分(C)を得た。

【0190】 [固体状チタン触媒成分(C)の予備重合] 2リットルの攪拌機付オートクレープに窒素雰囲気下精製ヘキサン1リットル、ジエチルアルミニウムクロリド30ミリモルおよび上配固体状チタン触媒成分(C)を3g添加した後、2リットルの水素を添加し、プロピレンを反応器に供給して、5分間予備重合を行った。反応中の圧力は5kg/cm³-Gに保った。

【0191】反応終了後、未反応のプロピレン、水素を除去して反応器内を窒素で置換し、上澄液の除去および 精製ヘキサンの添加からなる洗浄操作を3回行い予備重 合触媒(D)を得た。該予備重合触媒(D)は、精製デ カンで再懸濁して保存した。

【0192】 [重 合] 内容積2リットルの攪拌機付オートクレープに精製n-ヘキサン750ml を装入し、60℃、プロピレン雰囲気にてジエチルアルミニウムクロリド0.75ミリモル、p-トルイル酸メチル0.75ミリモルおよび予備重合触媒(D)を1.1g装入した。

【0193】水素8リットルを導入し、70℃に昇温した後、これを4時間保持してプロピレンの重合を行っ30 た。重合中の圧力は7kg/cm²-Gに保った。重合終了後、メタノールを200ml 添加し、80℃に昇温した。30分後、20%水酸化ナトリウム水溶液1ml を加え、脱圧した。

【0194】水相を除去した後、脱イオン水を300m 1 加えて20分間水洗し、水相を抜き出した、次いでヘ キサンスラリーを濾過、洗浄および乾燥して、ポリプロ ピレンパウダーを得た。結果を表1に示す。

[0195]

【表1】

4		ľ	r	1	
e		s	٠	,	
	5	٦	۰		

19	_											30
	海職へプタン不啓部	[143]		0.0027	0.0025	0.0025	0.0029	0.0026	0.0036	0.0036	0.0017	
		[181]		0.992	0.994	0.995	0.992	0.994	0.965	0.966	0.980	
		結晶化度	%	75.0	78.5	79.3	74.8	78.9	65.3	65.0	58.5	
1	事職へプタン 不辞成分率		重量名	96.3	96.5	6.96	96.2	96.6	90.0	6.06	92.5	
#K	嵩比重		g / må	0.45	0.42	0.40	0.47	0.40	0.45	0.45	0.35	i
	MFR		g / 10A	12.5	21.2	33.4	16.0	23.5	11.0	13.8	16.0	g - P P / m m o 1 - T i
	布和	(1 *		20,300	25,300	25,500	17,200	22,700	19,300	20,000	1,000	z-PP/n
		-		実施例 1	莱施例 2	実施例3	実施例4	実施例5	比較例 1	比較例 2	比較例3	*1) 8

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係るプロピレン重合体の製造に使用されるオレフィン重合触媒の調製工程を示す説明図である。

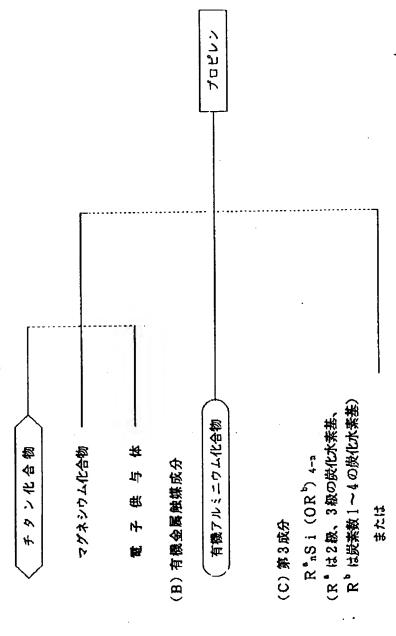
【図2】本発明に係るプロピレン重合体の製造に使用されるオレフィン重合触媒の調製工程を示す説明図である。

40

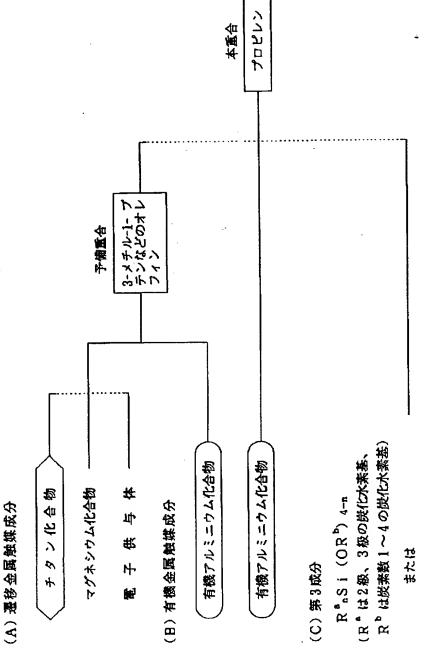
ポリエーテル化合物

(図1)

(A) 遷移金属触媒成分



【図2】



ポリエーテル化合物